Family list 15 family members for: JP2003506886T Derived from 12 applications.

- No English title available
- Publication info: A7248388T T 2003-09-15
- 2 Method of forming a masking pattern on a surface Publication Info: AU5090400 A - 2001-03-05
- METHOD OF FORMING A MASKING PATTERN ON A SURFACE
 Publication Info: CA2375365 A1 2001-02-15
- Method of forming a masking pattern on a surface
 Publication info: DE60004798D D1 2003-10-02
- Method of forming a masking pattern on a surface
- Publication info: DE60004798T T2 2004-07-08
- 6 METHOD OF FORMING A MASKING PATTERN ON A SURFACE Publication into: EP1163552 A1 2001-12-19
- EP1163552 81 2003-08-27
- Method of forming a masking or spacer pattern on a substrate using inklet droplet deposition Publication Info: 680005929D D0 - 2000-05-03
- CB2352688 A 2001-02-07

 Method of forming a masking or spacer pattern on a substrate using inkjet droplet deposition

 Publication into: 68:2350321 A 2000-11-29

 GB9912437D DO 1999-07-28
- 9 No English title available
- Publication info: 3L146601D DO 2002-07-25
- 10 Method of forming a masking pattern on a surface Publication Info: JP2003506886T T - 2003-02-18
- 11 Method of forming a masking pattern on a surface Publication info: US6849308 B1 - 2005-02-01
- 12 METHOD OF FORMING A MASKING PATTERN ON A SURFACE
 Publication into: W00111426 A1 2001-02-15

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Method of forming a masking pattern on a surface

Patent number: JP2003506886T Publication date: 2003-02-18

Inventor: Applicant:

Classification: - Internationals

B41M7/00; G03F1/00; G03F7/16; H05K3/00; H05K3/12; B41M3/00; H05K3/40; B41M7/00; G03F1/00; G03F7/16; H05K3/00; H05K3/12; B41M3/00; H05K3/40; (IPC1-7);

H05K3/00; H05K3/12; B41M3/00; H05K3/40; (IPC1-7): H01L21/02; B41J2/01; H05K3/06; H05K3/10; H05K3/28; H05K3/40

- european: B41M7/00R; G03F1/00F2; G03F7/16; H05K3/00N3;

H05K3/12C

Application number: JP20010516021T 20000530
Priority number(s): GB19990012437 19990527; GB20000005929

20000310; WQ2000GB02077 20000530

Also published as:

WO0111426 (A EP1163552 (A1 US6849308 (B1 CA2375365 (A1 EP1163552 (B1

Report a data error he

Abstract not available for JP2003506886T Abstract of correspondent: US6849308 A method of forming a masking pattern on a

A method of forming a masking pattern on a surface using the technique of droptet ejection to deposit droptets of deposition material, said method comprising depositing a plurality of droptets on said surface to form such a pattern comprising multiple discrete or coalesced extended portions. Printhesal Printhesal Angular robition selfbussing one or more semigratives (US) or leaser

Flexoelectric device Griven operations of the operations of

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出額公表番号 特表2003-506886

(P2003-506886A)
(43)公表目 平成15年2月18日(2003.2.18)

				1			1,	-73-1*(参考)
(51) Int.CL'		族別記号		FI			. 13	
HO1L	21/02			H 0, 1	£ 21/02		A	2 C 0 5 6
B41J	2/01			· H05	K 3/06		F	5E814
H05K	3/06				3/10		Ð	5 E S 1 7
	3/10				3/28		В	5E339
	3/28				3/40		K	5 E 8 4 8
		**	直請求	未防水	子備密查請求	有	(全88頁)	最終頁に続く

(21)出版番号	49 M2001 - 516021(P2001 - 51602
(86) (22)出頭目	平成12年5月30日(2000.5.30)
(85) 症訳文提出目	平成13年11月27日(2001.11.27)
(86)国際出願番号	PCT/GB00/02077
(87) 国際公開番号	WO01/011426
(87) 国際公開日	平成13年2月15日(2001.2.15)
(31) 優先核主張番号	9912437. 2
(32) 優先日	平成11年6月27日(1999.5.27)
(33) 優先権主張国	イギリス (GB)
(31) 優先核主張番号	0005929. 5
(32) 優先日	平成12年 8月10日 (2000.8.10)
(33) 優先核主張国	イギリス (GB)

ド
イギリス国 ハートフォードシャー エス
シー8 5 ディワイ ロイストン グリー
ン ドリフト ザ マルチングス ユニット 7
(71)出國人 ジェットマスク リミテッド
イギリス国 イーエヌ10 7ピーエヌ ブ
ルックボーン ハイ ストリート 90

(74)代理人 弁理士 斉藤 武彦 (外1名)

(71)出版人 パターニング テクノロジーズ リミテッ

最終質に続く

(54) 【発明の名称】 表面にマスキングパターンを形成する方法

(57) [要約]

【課題】 蒸着材料の旅演を付着させる旅演イジェクションの技術を用いて、表面にマスキングパターンを形成する方法を提供する。

【解決手段】 上記方法は、上記表面に複数の被滴を付 物させて、例別のまたは合着した延長部分を含むような パターンを形成することを包含する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ドロップーオンデマンド印刷の技術を用いて、液濱蓋着装置から、表面に、複数の液滴を蒸着させて、マスキングパターンを形成し、弦被衝が、蒸着装置と表面との間に配置される操作ソーンを通過する;およびその表面上の液滴の合着を制御するために、操作ソーンを、電磁線に局所的にさらし、それによりマスキングパターンの固体性を制御する段階を特徴とする、表面にマスキングパターンを形成する方法。

【韓求項2】 マスキングパターンの形成が、制御されて、その結果マスキングパターンが、予め決定された構造特性を示す確求項1に記載の方法。

【請求項3】 操作ゾーンが、蒸着装置から表面までに及ぶ請求項1または 2 に記載の方法。

【請求項4.】 相対的運動が、マスキングパターンの形成の関に表面を離え で前記操作ゾーンを移動するために蒸着装置と表面との関でもたらされる前途の いずれかの請求項に記載の方法。

【請求項5】 表面での液滴の合着を制御するために、操作ゾーンの局所類 地が制御される前述のいずれかの請求項に記載の方法。

【請求項 6】 表面での液滴の拡散を制御するために、機作ソーンの局所環境が制御される前述のいずれかの請求項に記載の方法。

【請求項?】 表面での液滴の配置を制御するために、鎌俸ゾーンの局所要 壊が制御される前流のいずれかの請求項に記載の方法。

[請求項 8] 表面での液滴の凝固の速度を制御するために、操作ソーンの 局所環境が制御される前述のいずれかの請求項に記載の方法。

【請求項 9】 操作ゾーンの局所雰囲気が制御される前途のいずれかの曹求 項に配数の方体

【請求項10】 少なくとも部分的な真空が、蒸着装置から表面までの通路 の間の被消の汚染を実質的に避けるために操作ゾーンで発生される請求項9に配 載の方法。

【請求項11】 蒸着装置と表面との間に及ぶ圧差が、維作ゾーンで確立される請求項9または10に記載の方法。

【間求項12】 不活性または反応性気体が、液滴蒸着の間に操作ゾーンに 等入される請求項9から11のいずれか1項に配数の方法。

【請求項13】 低磁線への操作ソーンの局所認出の期間が、表面での被摘の拡散を制御するために制御され、それによりマスキングパターンの結果物の形状を制御する前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項14】 電磁線の強度が、表面での液滴の拡散を制御するために制 御され、それによりマスキングパターンの結果物の形状を制御する前弦のいずれ か1項の請求項に記載の方法。

【請求項 1 5】 操作ソーンが、表面に及び、そして電磁線への操作ソーン の局所貸出が、操作ソーンを通過する波滴の蒸着の後に行われる前途のいずれか 1項の請求項に記載の方法。

【請求項16】 表面での液滴の蒸着と前記局所露出との間の期間が、表面での液滴の拡散を制御するために制御される請求項15に記載の方法。

(請求項17] 前記期間が、1から2000msまでの範囲にある請求項 16に記載の方法。

【請求項18】 前記期間が、50か6300msまでの範囲にある請求項1.7に影験の方法

【請求項19】 前記電磁線が、前記蒸着装置と共に要素をなす要から発生される前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項20】 前記電磁線が、蒸着装置に沿って間隔を置いて並べられた 複数の減から発生される請求項19に記載の方法。

【請求項21】 電磁線が、少なくとも1つの無外線、可視光線、赤外線、マイクロ波およびアルファー粒子を包含する前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

[請求項22] 電磁線の複数の波長が、蒸着液滴に連続して同時に、また は平行してもられされる前述のいずれか1項の請求項に配載の方法。

【請求項23】 電磁線が、少なくとも1つの発光ダイオードから発生される前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項24】 電磁線が、発光ダイオードの独立に制御可能なアレイから

発生される請求項23に記載の方法。

[請求項26] 前記電磁線が、半導体量子井戸圏形状盤レーザーから発生される請求項1から22までのいずれか1項に記載の方法。

【「課求項26】 前記電磁線が、半導体量子井戸園形状態レーザ//の独立に 制御可能なアレイから発生される競求項25に記載の方法。

【請求項27】 前記電磁線が、少なくとも1つの発光高分子から発生される請求項1から22までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項28】 前記兒光高分子から兒生される電磁線が、電磁線の特定の 波長を選択するためにフィルターにかけられる請求項27に記載の方法。

【請求項29】 電磁線が、マイクロ波で開始される気体放出線線から発生される請求項1か522までのいずれか1項に記載の方法。

[請求項80] 徳磁線が、役数の光ファイバーから発生される請求項1か ら22までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項31】 発生される電磁線が、液滴に焦点が合せられる前途のいずれか1項の間は項に収載の方法。

【請求項 3 2】 電磁線への操作ソーンの局所露出の後に、薫着されたマスキングパターンが、蒸着波滴が変化されることを確実にするために電磁線に充分に露出される前途のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項33】 蒸着装置と表面との間の距離は、液滴が蒸着装置から表面までに通過するためにかかる時間を制御するために、液滴蒸着の間、制御される 前途のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項34】 前記距離が、0.5か52mmまでの範囲にある請求項3 3に記載の方法。

【請求項35】 前記距離が、0.75か51.25mmまでの範囲にある 請求項34に記載の方法。

【前求項36】 蒸菊マスキングパターンが、蒸着装置と共に要素をなす額 後形成装置を用いて画像形成される前述のいずれか1項の精求項に記載の方法。

【請求項37】 液滴蒸着の前に、表面の表面エネルギーを制御する段階を 包含する前述のいずれか1項の類求項に記載の方法。 【請求項38】 表面が、液滴蒸着の前に、摩軽、絶出し、オゾン処理、プラズマ露出および表面コーディングの少なくとも1つにかけられる請求項37に 記載の方法。

【請求項39】 液滴が、前記蒸着材料を収納するための蒸着チャンパー、 前記蒸着チャンパーと流動体でつながっている出口ノズル、および前記蒸着チャ ンパーから前記出口ノズルを選して蒸着材料の液滴を押し出す手段を包含する被 添蒸着印刷ヘッドから蒸着される前述のいずれか1項の請求項に配載の方法。

【請求項40】 液滴が、複数の前記印刷ヘッドから厳着される請求項39 に記載の方法。

【請求項41】 マスキングパターンが、複数の蒸着材料から形成され、各 蒸着材料が、個々の蒸着印刷ヘッドから蒸着される請求項40に配載の方法。

【請求項42】 出口ノズルが、蒸着印刷ヘッドへの電磁線の参入を実質的に防止するために選択的に変をされる請求項39から41までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項43】 前記ノズルが、前記蒸着チャンパーからの被適の押出しの 後に洗浄される請求項39から42までのいずれか1項に記載の方法。

【前求項44】 前記出口ノズルが、ノズルシャッターによって選択的に蓋をされ、該シャッターは、該ノズルを洗浄する手段を包含する槽求項39から43までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項45】 前記出口ノズルが、前記ノズルシャッターに付着した可動性ワイパー羽根によって洗浄される請求項44に記載の方法。

【請求項46】 前記洗浄手段の前記ノズルから除去される規造無着材料が 、前記蒸射印刷ヘッドと共に収納される貯取器に移される請求項44または45 に記載の方法。

【請求項47】 表面が、2つのリールの間で接触した柔軟性シートに蒸着され、該リールは、蒸着装置に比べて表面を移動させるために回転される前途のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項48】 前尼蓋着マスキングパターンを少なくとも部分的に除去する段階を包含する前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項49】 前記マスキングパターンが、3次元マスキングパターンである前述のいずれか1項の健求項に記載の方法。

【前求項50】 前記マスキングパターンが、蒸着材料の複数の欄を包含し、前記層が、前記表面で連续して蒸着される請求項49に記載の方法。

【請求項51】 各層が、個々の形状を示す請求項50に記載の方法。

【請求項52】 前記マスキングパターンが、表面で、複数の蒸着節位で無 着される多様性の液滴から形成され、液滴が、類次、該節位の各々で蒸着される 請求項49に配給の方法。

【請求項53】 前記マスキングパターンが、はんだリフローマスクを包含する前述のいずれか1項の酵求項に記載の方法。

【請求項 5 4】 前記マスクが、シリコーン、ポリイミド、ポリテトラフル オロエチレンおよびエポキシの 1 つから形成される請求項 5 3 に配数の方法。

【請求項56】 前配マスキングパターンが、エッチングマスクである酵求項1から52までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項56】 前記エッチングマスクが、有機一無機波動体から形成される請求項56に記載の方法。

【請求項 5 7】 前尼エッチングマスクが、エポキシ、ポリカーポキート、シリコン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリイミド、ポリイソプレンおよびポリプロピレンポリスチレンの 1 つから形成される請求項 5 5 に記載の方法。

【請求項58】 前記マスキングパターンが、電気的に導電性のマスクである請求項1から52までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項59】 前記マスクが、炭素蒸材および金属アセテート基材の材料の1つから形成される請求項58に記載の方法。

【請求項 6 0 】 前記マスキングパターンが、装飾性マスキングパターンである請求項 1 から 5 2 までのいずれか 1 項に配載の方法。

【請求項 6 1】 前記マスキングパターンが、イオン住入マスクである構求 項1から5 2までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項62】 前記マスキングパターンが、収納井戸マスクである請求項

1から52までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項63】 ドロップーオンデマンド印刷の技術を使用して、液滴蒸着装置から、表面への複数の液滴を蒸着させて、スペーサーバターンを形成し、鉄液液が、高着装置と表面との間に配置される操作ゾーンを連過し、そして

表面での液滴の合着を制御するために電磁線に操作ゾーンを局部的に舞出させ 、それによりスペーサーバターンの固形性を制御する及階を包含することを特徴 とする表面でのスペーサーバターンを形成する方法。

【請求項64】 ドロップ・オンデマンド印刷の技術を使用して、液滴無着 装置から、該回路板に複数の液滴を蒸着させて、回路板に形成されるパイアホー ルを少なくとも部分的に充填し、該液滴が、蒸着装置と表面との間に配置される 操作ソーンを測過し、そして

回路板での液滴の合着を制御するために電磁線に操作ゾーンを局部的に露出させ、それによりパイアホールの充填を制御する段階を包含することを特徴とする 回路板での回路パターンを形成する方法。

【請求項65】 荷電ローラーを選択的に照射して、ローラーの部分での概 電を選択的に除去し:

ドロップーオンデマンド印刷の技術を使用して、液滴蒸着装置から、ローラー の荷電部分に投数の液滴を蒸着させて、該液滴が、蒸着装置とローラーとの間に 配置される機作ソーンを通過し:

ローラーの消電部分での液滴の合着を制御するために電磁線に操作ゾーンを局 部的に露出させ、それによりローラーで形成されるパターンの構造を制御し;そ して

ローラーから表面に無着材料を移行させて、該表面でのレリーフパターンを形成する段階を包含することを特徴とする表面でのレリーフパターンを形成する方法。

【韓求項66】 表面に形成されるレリーフパターンが、連続して知難されて、材料合着を生じる韓求項65に記載の方法。

【請求項67】 表面に形成されるレリーフパターンが、連続的に服料硬化にかけられて、材料合着を生じる請求項65に記載の方法。

[雨求項68] レリーフパターンが、有機電優を包含する情求項65か6 67までのいずれか1項に配験の方法。

【前求項69】 前記レリーフパターンが、光電子デバイスを包含する請求項65から67までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項70】 レリーフパターンが、マスキングパターンである請求項6 5から67までのいずれか1項に記載の方法。

[請求項72] ここに記述されるとおり実質的に表面でのマスキングバターンを形成する方法。

[請求項73] ここに記述されるとおり実質的に表面でのスペーサーバタ ーンを形成する方法。

【請求項74】 ここに記述されるとおり実質的に個路板での回路パターンを形成する方法。

[請求項75] ここに記述されるとおり実質的に表面でのレリーフパター シを形成する方法。

【請求項76】 実質的にここに記述されるとおりの液藻蒸着装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、表面にマスキングパターンを形成する方法に関する。1つの好ましい実施形態では、本発明は、コンピュータで発生される画像ファイル(すなわち、ガーパー入力からピットマップの出力まで)を用いて表面にレリーフパターンをドロップ・オンデマンド印刷する方法を提供する。

[0002]

【従来の技術】

広範な無機または有機基材の数小電子および光電子デバイスおよび回路製造印 加で、担立てられるべきデバイスまたは回路を含む1つまたはそれ以上の材料を パターン化する必要がある。形成されるべきパターンは、

エッチマスク(湿潤、乾燥、電気化学などについて)

収納井戸(リン、液晶、光発生電合体など)

誘導体マイクロパイア促進を重レベル金属連結

金属等体交差抵抗器ーコンデンサー節ネットワーク

2 D および 3 D 膜 (静電または取外し可能な)

部分部品レベル間スペーサー(部分部品間で制御されたギャップ寸法を供する

部分部品 再 液性熱硬化性接着剤 (部分部品を結合するために 周在化された接着剤) を含めて、少なくともそれ自身は、多くの理由のものである。

このようなパターン化された特性は、必要とされる機能を供した後に、除去されるか、その場に残された。

[00031

表面のレリーフ構造を供する最も一般的な方法は、光リソグラフィーである。 これは、全領域コーティング(四版キャスティングまたは浸渍)として、または 全領域シート (指層) として表面に始布される光感受性材料の使用を必要とする [0004]

表面に、レリーフパターンを達成する、回転往型成形、投資またはシート積層 光リトクラフ法が、うまくいっているが、それらは、多数の問題、主に、

材料廃棄(全領域技術のため)、

多量の毒性および現象化学品の廃棄性、

選択的領域 SDバターン化は、極端に困難であり、時間を食うこと、 光感受性材料に使用される化学は、高い毒性比率を示すこと。

簡単なパターンが、

光耐性コーティング:

マスクアライメント;

袋照射:

マスク除去:

パターン現像:

過期材料の洗浄除去;および

基相數量

の複数の段階の加工であることを示す。

[0005]

ステンシル (スクリーン印刷)、マイクロドット移動 (スタンプ)、およびレーザーエッチング (アプレーションけがき、および直描き光リソグラフィー等価イメージングを含めた)を含む、表面にパターン化されたレリーフ構造を供しうる別の工程を導入することによってこれらの問題の内の1つまたはそれ以上に身を入れることが可能である。各技術は、意図される用途、特に、

パターン発生の速度、

レリーフパターン厚み、

制御されたエッチ許容性、

加工の費用、

加工の使用の容易さ

の詳細によって駆動される傾向にあるその長所と制限を示す。

[00.06]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上に引用される問題の全てが、いずれか1つの工程によって向けられ うるわけではない。

本発明の好ましい実施形態は、これらおよび他の問題を解決することを求める

[00071:

【課題を解決するための手段】

1つの態様では、本発明は、

蒸着装置を用いて、表面に、複数の液滴を付着させて、マスキングパターンを 形成し、上記液滴が、蒸着装置および表面の間に配置される幾件ゾーンを通過す る:および

その表面上のマスキングパターンの形成を制御するために、操作ゾーンの局所 環境を制御する段階を特徴とする、表面にマスキングパターンを形成する方法を 提供する。

100081

下でいっそう詳細に検討されるとおり、操作ゾーンの局所環境のみの制御は、

表面上のマスキングパターンの形成に明らかな影響を示すことが分かった。好ま しくは、マスキングパターンの形成は、制御され、その結果マスキングパターン は、予め決定された構造特性を有する。

[0009]

好ましい技術は、個々の液滴、または液滴の速技の流れが、表面に付着されて、マスキングパターンを形成するドロップーオンデマンド印刷である。ドロップーオンデマンド印刷の例としては、印刷ヘッドから液滴を押出すために、圧電、 圧電抵抗性、リラクサーおよびパブルジェット誘導圧発生に基づいたインクジェット法が挙げられる。

マスキングパターンは、マスキングパターンの目的によって、広範な様々の材料から形成されうる。例えば、パターンは、アルキド、アクリル、フェノール、

攻楽化ゴム、エポキシ、ポリエステル、ポリウレタン、ポリピニル、シリコーン

、フルオロカーボン、ポリイミド、ポリアミド、およびポリステレンの少なくと
も1つから形成されうる。パターンは、金属性、誘電性、選性、発光、吸光、光 運移、誘電、絶縁、半球体、または超伝導材料の内の1つから形成されうる。 萬 着材料は、100×回影車合体でありうる。

[0010]

蒸煮材料は、有機的に改質されたセラミックスでありうる。

類着材料は、溶液、または溶液ーゲル化の形態でありうる。溶媒は、水、低級 アルコール、エチレングリコール、アセント、ヘキサン、ペンゼン、クロロペン ゼン、トルエン、パラキシレンおよび塩化メチレンの内の1つでありうる。

好ましくは、操作ゾーンは、蒸着装置から表面に伸びる。しかし、操作ゾーン は、蒸着装置と表面の間で部分的にのみ伸びうる。

[0011]

好ましい実施形態では、相対的運動は、マスキングバターンの形成の関じゅう 表面を越えて上記操作ゾーンを移動するために、蒸草装置と表面の間で生み出される。

好ましくは、操作ゾーンの局所環境は、少なくとも以下の理由:

(1) 去面の上の液溶の合着を制御するため、

- (11)表面の上の液滴の広がりを制御するため、
- (111) 表面の上の液滴の交換を制御するため:および
- (iv) 液滴の汚染を避けるため
- の1つまたはそれ以上について制御される.

[0012]

好ましくは、操作ソーンの局所温度は、表面上の波滴の固化の速度を制御する ために、制御される。

好ましくは、操作ソーンの局所雰囲気は、制御される。このような局所雰囲気 制御は、印刷する全領域に関連した雰囲気と対照的に、必要とされる厳禁特性を 制御するいっそう安価な手段を提供できる。このソーンは、1つの実施形態では 、例えば、正の圧力の空気を供給するペローズ形積造、または特定の不括性また は反応性気体性入 (加熱または冷却されるべき気体) のような、収納表面で印刷 ヘッドを囲むことによって達成される。延やかな真空も、乾燥真空ポンプ配剤を 利用しながら、ペローズ内で支持されうる。

[0013]

したがって、1つの好ましい配列では、少なくとも部分的真空は、蒸潮抜魔から表面に通過させる間に、液滴の汚染を実質的に避けるために、操作ゾーンで発生される。蒸潮装置と表面との間に伸長する差圧は、操作ゾーンで確立されうる。 代わりに、またはさらに、不活性または反応性気体が、液滴蒸溜の間に操作ゾーンに導入されるる。

[0014]

好求しい実施形態では、操作ゾーンは、表面で波演の合着を制御するために電 国級に局所的に服射され、それによりマスキングパターンの固形性が制御される 。 電磁線への操作ゾーンの局所限射の期間を、表面上の液滴の広がりを制御する ために、制御して、それにより結果物であるマスキングパターンの形状が制御さ れうる。代わりに、またはさらに、電磁線の強度を、表面上で液滴の広がりを制 関するために、制御して、それにより結果物であるマスキングパターンの形状が 制御されうる。

[0015]

蒸着材料の液滴は、表面での蒸菊の前、および/または後に、腹射で硬化され うる。1つの実施形盤では、照射硬化は、≥1 m J · c m · * の関値エネルギー を示す。

例えば、マスキングパターンの設幅およびプロファイル制御は、蒸掘材料が、 照射硬化に露出されるという衝撃の後に、時間を制御することによって達成され うる。時間の鶏間は、好ましくは、1から2000msまでの範囲、さらに好ま しくは50から300msまでの範囲にある。

[0.0.16]

重要な照射に対する属出は、液体材料レオロジーにおける変化を促進し、それ により表面じゅうの液質の広がりの速度、および近隣液質との合着の速度および 程度に影響を及ぼすことが知られている。このような液滴合着および硬化の制質 は、液液蒸萃の後、直線の末端で、平行な側面のマスキングパターンに、0から 100をリ砂までの時間ドメインで形成させることができうる。コンピュータ処 理洗体力学 (CFD) モデル化は、合着までの時間ドメインおよび間じゅう液質 の哲學力学および表面浸潤作用についての直熱を供した。液滴押出時間(したが って、衝撃内隔)に結合した液滴容積、直径、および衝撃エキルギーは、合着作 用に直接的に寄与することが分かった。

[0017]

マスキングパターンの使用の詳細特性は、液滴押出の速度、および液滴中央か ち中央の間隔を誘導する表面移動の速度を検出する。操作パラメーターに対する 同型は、液滴対液滴合着時間ドメインの直接制御を可能にできる。

[0018]

級條における力学範囲を達成するために、表面型調および表面上での被摘の顧 図の速度が、制御されるのが好ましい。これは、表面の表面エネルギー、および 蒸着工程で使用された材料の特性を制御することによって達成されうる。表面エ ネルギー制御は、序範、つや出し、オソン処理、プラズマ設計、および非温調材 料を用いたコーティングを含めた多くの方法によって影響を及ぼされうる。液体 凝固制御は、液体の化学的設計により、そして照料硬化の壁、程度およびタイミ ングにより連成されうる。 照射硬化は、任意の適切な手段によって提供されうる。

[0019]

照射が、蒸着特性と相互作用させられる場合に、液滴衝撃ゾーンに適した時間 および場所を選択する能力を供するために、照射派の光の出力は、ファイパー光 の光パイプ配列を用いて、印刷ヘッドに移動されうる。ライン出力変換を供する 単位と一緒に縛られるか、または組合されるかのいずれかである複数のファイパ 一光の光パイプが、使用されうる。

[0 0 2 0]

電母線は、紫外、可複線、マイクロ数、および a 粒子の内の1つでありうる。 高速の硬化を達成するために、蒸着材料の光開始剤化学、および材料を硬化する ために使用される照射頭の付強の照射強度の両方が、照射に対する露出の時間と 一緒に制御されることが好ましい。照射硬化は、蒸巻液満に実質的に同時付強の 、または平行に関係の対象の対象で使されるる。

[0021]

限対数は、少なくとも1つの発光ダイオード(LED)を包含しうる。その、または各LEDは、無機または有機であってよく、そしてSIC、InGaNまたはPPV誘導体に基づきうる。照針数は、1組の個別のLEDを包含しうる。このような源は、一緒に押されて、独立に制算を可能にするLEDのリニアーまたは領域アレイを形成する多数の個別のLEDを包含しうる。可環性對入パッケージ化は、蒸着印刷ヘッドにより悲技な仲介を促進するアレイの営を減少させるために除去されうる。

. [0022]

代わりに、照射派は、少なくとも1つの半導体量子井戸図形状態レーザーを包含しうる。そのまたは各レーザーは、無機または有機であってよく、そして51 C、In GaNまたはPPV誘導体に基づきうる。 限射源は、1銀の個別のレーザーを包含しうる。このような図は、半導体量子井戸スタック図形状態レーザーの独立に制御を可能にするアレイを包含しうる。レーザーは、単独の結晶ウェハーで設造されらる。ウエハーは、印刷ヘッドに、または角回転性ハウジングに直接結合されて、衝撃における、そして表面を結える広がりにおける空中液溝の要

化を促進しうるレーザーのラインを生じるためにさいの目に切断されうる。 代わりに、レーザーは、 を飲作可塑体シートで 製造される。

[0023]

型射派は、ストリップ光または全領域イルミネーションデパイスで使用されうる少なくとも1つの乳光高分子(LEP)を包含しうる。LEPは、薄膜デパイスでありうる。照対硬化は、海膜の無機または有機光発生材料を利用することによって、大きな領域工程として達成されうる。薄膜デパイス放計は、デパイスによって発生される波長パンドを規定する。発生は、待定の波長または複数波長に減するために調和されうる。波長の側別のストリップまたはパンドは、デパイス製造で達成されうる。ストリップまたはパンド地点またはぽがしは、両凸レンズ 無成弦震で速成されうる。両凸レンズも、ドロップーオンデマンド技術を使用して薫着されうる。1つの好ましい実施形態では、LEPは、繊維されたマスキングパターンの硬化またはイルミネーションのための波長を選択するためにフィルターにかけられる自急光を発生する。

[0024]

本発明は、リールーツーーリールおよび/またはロボット基板トランスファー 法を活用することによって、高処理量エッチマスク印刷システムを提供しうる。 例えば、複数組の印刷ヘッドは、複数の個別のワークステーションに、2つの緊 張「供給」および「受容」ドラムの間に保持されるプラスチック観シートの同口 長にそって使用できさせるために使用されうる。各印刷ヘッドは、同じもの、ま たは各々異なる複数材料を蒸着できる。

[0 0.2 5]

好ましくは、 標準のアラインメントマスクが発生される。 連載コーディングが 、 個々の基板 (例えば、湿潤エッチングについての印刷回路基板について) で 裏 着されうる。 これは、着色または透明インクを用いたドロップーオンデマンド印 刷法を使用することによって達成されうる。

100261

本見明は、蒸着されたマスキングパターンの動的画像形成を活用し**うる。この** ような画像形成は、印刷ヘッドに直接的に集積されるリニヤー画像形成デバイス によって供されうる。実時問画像形成は、電荷結合素子 (CCD) のような画像形成プレイを、印別組立の両面に集積し、それにより双方向印刷画像形成を可能にすることによって速成されうる。実時間画像形成は、CCDのものまたはシリコンェーッ制御可能な光ダイオードアレイのもののような無視画像形成デバイスを用いて、または薄膜有視光導電性ビクセルアレイのもの (光ダイオード) によって達成されうる。

[0027]

プロセシング収量を増強するために、パターン認識およびソフトウエアペース
のオーパーレイ比較は、例えば、大領域有複光導像性アレイを用いて使用されう
る。これは、高価なレンズ配列に対するリソースなしに、一時に、完全基板に顕 像形成されることを可能にできる。有機光ダイオード領域アレイは、好ましぐは 、回像形成されるべき最も微細な特性に適合性のあるピクセル解像皮を示す。顕 像は、1:1対応にあり、それによりソフトウエアペースのパターン認識をより 容易に、そしてより早くさせるのが好ましい。

[0028]

本発明は、好ましくは、パイモルフまたは他の電子工学的に駆動される電磁 が、印刷ヘッドのノズル関口部を選択的に覆うためにシャッターを閉める。シャッターは、マイクロ複雑化構造である。シャッターは、ノズル表面を洗浄する手段を包含する。したがって、別の珍様では、本発明は、蒸着チャンパー、蒸着チャンパーと流動体で繋がっているノズル、およびノズル関口部を選択的に覆うノズルシャッターを含み、そのシャッターは、ノズルの表面を洗浄する手段を含む 液滴素物装置を提供する。

[00291

1つの好ましい実施形態では、洗浄手段は、ノズル表面を洗浄するための1 観の薄/厚膜ワイパー羽根を包含する。その装置は、ワイパー羽根から、シャッター組立のいずれかの末端に配置される補設貯蔵器までの残強インクの流れを支援する1 組の流動体ダクトも包含しうる。其空吸引管も、保有する流動体/インクを経時的に空にするために貯蔵器に配置されうる。

[00030]

現場の環境および線シャッター組立物も、ゾーンに接地する液滴に隣接する表 面前処理を提供する実時間パルスプラズマ電極として、および/または印刷ヘッ ド高空印刷ユニットとして作用しうる。

100311

ワイパー羽根の表面は、改善された洗浄作用および序耗智性を供するために局部的に硬化されうる。羽根は、好ましくは、チャッターの表面を、高エネルギーイオンのピーム (イオン住入またはプラズマ浸渍往入) にさらすことによって硬化される。

[0032]

方法は、波形および配列を刺激し、多様な速度の照射硬化印刷に必要なものを 供する多数の液滴を使用しうる。特定の駆動波形配列が、マスキングパターンの 型によって使用されうる。

表面的処理は、例えば、マスキングパターンの該なの現場で、および/または 前に行われうる。表面前処理は、馬所ゾーン、該暴露、スプレーヘッドまたはイ ンクジェット印刷ヘッドからの放性またはアルカリ性項針、または乾燥の手段を 含めたスプレーヘッドまたはインクジェット印刷ヘッドからの溶媒分数によって 行われうる。

[0033]

インクジェット印刷ヘッドの実時間高さ位置決めは、マスキング層の蒸着の間に行われうる。この位置決めは、x 粒での印刷ヘッド運動を許すパイモルフまたはカンチレバー型またはサーボ駆動位置決めトランスデューサーを使用して行われ得る。高さ週節は、好ましくは、5 0 から2 0 0 0 ミクロンまでの範囲、さらに好ましくは 0 7 5 から1 2 5 mmまでの範囲にある。位置快めトランスデューサーは、印刷ヘッドの平行置換を減保するために、印刷ヘッドのいずれかの末端で位置決めされうる。このような実時間位置決めは、電子光学(レーザー [範囲ファインダー原理]または光トランジスターまたは光セル対に関連してLED)または容量性、または誘導性検出業子からのフィードバック信号の直接的結果でありうる。このような高さ制得は、直接流動体接触トランスファーを促進できる。

[0034]

本児別は、複数の印刷ヘッドを収納できる印刷ヘッド関系を利用することによって、広範なフォーマット印刷を可能にできる。例えば、一連の印刷ヘッドは、一般的なノズルフォーマットと一緒に接合されうる。これは、ノズルの数は、増加されるが、結果物である平行面のパターンは影響されないことを確実にする。接合誤差は、このような印刷を、したがって、一般的なノズル板を集積する必要性を危うくする可能性があった。接合した印刷ヘッドは、いったんプラインメントが完了されたら、除法されうるHe-Ne見送レーザー組立の圧電位を決めを利用することによって×ーyー 2 粒で位置を回覧されうる。

100351

マスキングパターン酸幅を最適化するために、蒸着材料の形成が、制御されうる。ガラス運移温度T。のような蒸着材料の特性は、蒸着材料の硬さおよび温度 安定性に影響する可能性がある。境一対一表面の光明始剤比における変化も、硬 化の速度に影響しうる。最適操作は、1:から4:1 (表面:塊)の範囲で生じ

[0036]

関係結合した、低温度のマイクロ波で開始された気体の放電線源は、大領域の 混合体架構を促進するために使用されうる。それの中で作成された下部表面は、 放電誘導光程に、基板表面と結合を解き、そしてそれによりマスク材料を剥散さ せる表面レリーフパターンを有する。所述の波長のプラズマ放電光子を抽出する こと (気体特異的) が要求される表面レリーフは、拡散器、ドットマトリックス 、娘の目のレンズマトリックスのような分散構造でありうる。好ましい実施悪盤 は、ほぼ直交の機切(角の多様な角度の壁面幾何学ぐ90°) 登影幅、高さ、却 よび提面スローブが、特定された光の波長に結合する効率に影響を及ぼす両凸レ ンズ型アレイを利用する。

[0037]

特定のノズル板扱何学は、ノズルアレイから押出された被譲の交換制御に影響を及ばすために使用されうる。共有作用が使用される(すなわち、XaarXJシリーズの印刷ヘッド)場合、それによってノズルのジグザグ配便は、まっすぐ

なテキスト印刷を許すノズル板で規定されることが好ましい。 充分に規定された ラインに導く液滴の合物を得るために、 領域パラメーター範囲を越えて印刷ヘッドを操作することによって、液滴関隔を変化させる必要がある。

100381

マスキングパターンは、電優表面はんだリフロー抵抗マスクパターンでありうる。この例では、はんだマスクを形成するために使用される方法は、上に規定されたエッチマスクを形成するために使用されるものと類似し、そしてその差異は、インク形成の選択が、はんだ浸渍コーティングおよび熱波はんだリフロー工程に使用される高温限度に反映するに違いないということである。はんだマスクとして使用される高温限度に反映するに違いないということである。はんだマスクとして使用される高温限度に反映するに違いないということである。はんだマスクとして使用されるる治療性材料としては、シリコーン、PTFE、およびエボキシが挙げられる。

[003.9]

マスキングパターンは、3次元エッチマスクでありうる。多数のデバイス製造 印加は、可変の復上高さまたはエッチ環さの特性の作成を必要とする。蒸着され るべきパターンが、各回で異なる可能性がある特別の部位で凝固される多重液液 またはパターンの多重過路のいずれかを使用して、そのような特性を規定する被 流蒸業工程を使用することが可能である。

[0040]

1つの好ましい実施形態では、マスキングパターンは、乾燥エッチ抵抗、無機エッチマスクである。エッチマスクは、無機重たは混合有機一無機流動体系に基づいて形成されうる。このような場合に、印刷ヘッド材料およびノズル非限費コーティングに関する流動体の特性および化学的安定性は、さらに使用する。有機一無機流動体(オルモサー(ormocer) - 有機的に改質されたセラミックス、ゾルーゲル、有機金属など)は、UVのような照射硬化をなお使用しうる。マスキングパターンは、無電解または電解質めっき常証値、エッチマスクパターンでありうる。印刷の方法は、印刷配線板エッチマスク印刷のためる同じものである。差異は、使用される材料の選択、および事実上3次元であるマスクパターンを掲集する必要性である。典型的な材料としては、エボキシ、ボリカーボネート、シリコーン、PTFE、ボリクロロトリフルオロエチレン、ボリイミド、ボ

リイソプレン、およびポリプロピレンポリスチレンなどが挙げられる。

[0041]

マスキングパターンは、添加剤めっきエッチマスクでありうる。

マスキングパターンは、高い解像度のエッチマスクでありうる。高い解像度は、供給されるべき印加に依存する様々の手段を有する。この関系の目的のために、高い原像度は、104m [ミクロン] 未満の特性サイズを意味する。

[0042]

マスキングパターンは、電気で感覚するマスキング層でありうる。このようなマスキング層は、電価パターンの無電解/電解質めっきのためのシード層にある場合に、使用後に現場に残される可能性がある。マスキング層は、選択の金属でめっきする前に、特定の導電性および化学的界面反応を生じさせるために、炭素基材または金属アセテート基材(すなわち、パラジウム)でありうる。

[0 0-4 3]

マスキングパターンは、装飾性表面エッチマスクでありうる。装飾性表面は、 表面レリーフパターンを形成するために、使用されるベきインクの特性に基づき うる。このようなシステムは、固定折り丁として画像形成および記録されうる図 体における微粒子分布の特数的な特性のため、セキュリティーデバイスとして使 用されたであろう。

[0044]

本発明は、エッチマスクパターンの蒸着におけるUV (または代替エネルギー / 照射) 設領を利用しうる。このような設点は、選択された印刷ヘッドの概を超 える限射 (UV - 可視 - IR - 電子) 露出の均質な領域を提供する。1つの好ま しい実施形態での設証構築は、0.25から1mmまでの範囲で個々の直径のフ アイパーの単独の数を付与するために扇形に広げられるファイパー光東を利用す る。ファイパーの様は、直接接触しており、そしてある程度の騒さおよび取扱い 鼻音を供するポリイミドシート戻り材料に固定される。

[0045]

本見明は、蒸着材料の波滴を折出するための波滴押出しの技術を使用して、回路板上に回路パターンを形成する方法にも拡大し、上記方法は、回路板で形成さ

れるパイアホールを少なくとも部分的に充填する複数の液滴を折出することを包含する。このような方法は、2つの異なる方法で、特にめっきホール充填または表面張力駆動コーティングで行うことができる。

[0046]

充填工程は、毛管力の作用下で、液滴にパイアホールを充填させる液滴の多重 性を利用する。UV硬化は、蒸着液滴を凝固して、固形プラグを形成する。

[0047]

表面張力駆動コーティング工程は、液滴サイズが、充填されるべきパイアホー ルのサイズより大きいことを要求する。

好ましくは、その方法は、マスキングパターンを連续的に少なくとも部分的に 除去する段階を合む。除去工程は、乾燥または温潤のいずれであってもよい。乾燥工程は、アルゴン・酸素、アルゴンー酸素ミックス、CF。一酸素ミックス、 アルゴン・水煮気などを合む多様な気体化学に基づいたプラズマを利用する。(
不活性気体・若土類シリーズ:反応性気体は、水素化、酸素化、塩素化、フッ素化などされる。) 温潤工程は、水性および非水性溶媒系の両方を利用する。水性基 材の化学的エッチング剤は、一次的に浸食性に基づく [典型的工程は、30℃で、H1、〇中の5%NaOHのスプレー射出パイアローラー供給である]。アクリレートマスクを除去するために使用される非水性溶釋としては、

クロロホルム (溶解作用)

ジクロロメタン (懲張および溶解作用ー迅速な除去)

テトラクロロメタン(溶解作用)

クロロベンゼン (膨張作用)

1、1、2-トリクロロエタン (溶解作用)

N - メチルビロリジノン [NMP] (総装作用 - ゆっくりした工程) が挙げられる。

[0048]

その方法は、一般の集積服射硬化数との二重印刷ヘッド配列を括用しうる。この配列は、二重高面ツー返面印刷ヘッド配列の外側エッジおよび中心に配置される照射数を有しうる。これは、印刷ヘッドに双方向整様で印刷させ、それにより

順行または逆行方向点に関係なく同じ程度の線離出を提供される。

[0049]

マスキングパターンは、 化学的付款トランスファーに基づいて形成されるる。 化学的付款は、 放媒表面で不斉を選して、または親水性型の反応を介している可能性がある。

本発明は、片パネル印別記載版 (PWB) パック・ツー・フロント自動位置合わせエッチマスク印刷工程を形成するために活用されうる。その工程は、例えば、He-Neレーザービームおよびシリコンダイオード光検出器を使用して互いに関連して位置を調整された印刷ヘッドの2つの対向印刷ヘッドまたは印刷ヘッドの接合リニャーアレイを利用できる。

[0050]

マスキングパターンは、ほぼ銀直の壁面マスクパターンでありうる。インクジェット印刷ヘッドで押出された固形表面との液液相互作用のコンピュータ処理検 助体動的モデル化(フローサイエンス・インク・フロー3Dモデル化ソフトウエ アに基づいた)は、最直に非常に近い何壁提何学を示す単数のドットを作成する ことが可能であることを示唆した。液液の衝撃速度およびインク粘度に結合した 先の液液の液液同隔および凝固状態は、線を形成する合物の速度に影響する。最 直の何壁プロファイルを示す線について順を迫って、合着工程が、液液材料が緩 固溶液の幅に広がるためにかかる時間で(すなわち、<10 μ秒表での時間で) 起ることが必須である。

[0051]

マスキングパターンは、イオン注入マスクでありうる。このようなマスキング 材料の目的は、高エネルギーイオンピームからマスクの下の表面を保護すること である。目的のエネルギー範囲は、10 e Vから50 M e Vに及ぶ。マスキング 層厚は、刺激するピームのエネルギーに依存する。最高エネルギーについては、 予想されるマスク厚は、<10 g m である。

[0052]

マスキングパターンは、単独または多重着色光発生重合体ディスプレイの製造 で使用されるもののような収納井戸マスクでありうる(図 2 6 参照)。このよう な収納井戸の利用しうる他のこのようなディスプレイデバイスは、無機ランタニ ド染料または有機小分子染料構造が挙げられる。

[0053]

本発明は、

液滴蒸着装置を使用して、表面に複数の液滴を蒸着させて、スペーサーパター ンを形成させ、上記液滴が、蒸煮装置および表面の間に配置される操作ゾーンを 通過し、そして、

波滴滋養の間に、表面上のスペーサーバターンの形成を制御するために操作ゾ ーンの局所環境を観響する

段階を包含することを特徴とする表面に空間パターンを形成する方法をも提供す x

[0054]

スタンドオフスペーサーは、一般的に、既知および正確な高さによって、平坦なパネルディスプレイデバイスの2つの部品を分離するために使用される。例は、真空ペースの迅地放出ディスプレイで使用するための、既知導電性および二次電子組射率のスペーサー材料の使用である。別の例は、液晶ディスプレイで使用される分離井戸構造である。井戸構造は、井戸の充填を生じさせるために、インクジェットで印刷されるか、または真空合表されるかのいずれかである液晶を含む。

[0055]

本発明は、全乾燥荷電トナーの光トランスファー工程を用いて、マスキングパ ターンを形成する方法にも及ぶ。したがって、本発明は、

荷電ローラーに選択的に照射して、ローラーの部分での荷電を選択的に除去し

液滴蒸着装置を使用して、ローラーの荷電部分に複数の被滴を蒸着させ、上配 液滴が、蒸着装置およびローラーの間に配置される操作ゾーンを凋過し;

液滴蒸増の間に、ローラ上に形成されるパターンの構造を制御するために操作 ゾーンの品所用度を制御し:そして

ローラーから表面に蒸着材料を移動させて、上記表面上のレリーフパターンを

形成する

段階を包含することを特徴とする表面にレリーフパターンを形成する方法をも提供する。

[0056]

これは、トナーが、パターン化されるべき光彩電体および基板に対するトナーおよび粒子移動での荷電蓄積についての必要な立体および材料特性を提供するナノーまたはマイクロカブセル/微粒子/ピーズ系であるという点で光複写の適合である。トナーを利用する代替工程は、材料合着を生じさせるために、マイクロカブセル/微粒子/ピーズ系の高速熱/赤外線 (パルスまたは組織照針) 加工手段を用いて加工されうる。例としては、低温 (く200℃) 熱可健性制節のトナーのマイクロカブセル/粒子が、実際に因影ピーズであることを考慮する。荷電粒子は、その温度が導入されるどきに凝解を受ける。 融解の程度は、追到表面湿潤 (リフロー) なしに合着を許すのに充分である。 熱の除去は、無可健性樹脂に再度固させ、したがって、要求されるエッチマスクパターンを形成する。特別の材料 (すなわち、重合体、無機物など) を含む中空カブセルが、使用されまたであるうことが予想される。

[0057]

本発明の好ましい特性は、付随の認面を参照して、何としてのみ、ここに促進される:

[0058]

本発明の好ましい実施形態は、それに限定されないが、登録高額キサールジェット(XaarJet7") XJ1500印刷ヘッドの使用を用いる。この印刷ヘッドは、180dp1の印刷解像度および4kHzの刺激用波散を示す。各ノズルは、83μsの刺激周期遅延を伴って、直径およそ51μmおよび容積70mlの一滴を抑出す50μmの直径を有する。500ノズル・ノズル板に動合したノズル幾何学は、23、5μmの生のジグザグ(住文に合せて改造されたノズル板ユニット)を示す。

[0059]

この印刷ヘッドは、テキスト/イメージデータの一区画を印刷するために、ソ

特定数を許すような手段で印刷システムに実装される。印刷ヘッドは、0.1から10mmまでの範囲で高さ関節を許すために、x輪(ソフトウエア駆動モーター制御)にも移動されうる。印刷されるべき高板は、70から504mm・s・までの範囲にある速度で、特に280mm・s・で、+veまたギーve x 軸で移動する、基板運動と関連した駆動シャフトエンコーダーは、14の結合印刷エンジンエンコーダー分割因子と共に、5μmの解像度を示す。代わりに、1ミクロンまたはより下の解像度を示すリニヤーエンコーダーは、改善された制御可能性のために使用されうる。印刷ヘッドに垂直な軸で生じる液滴闪烁は、イメージ解像度に適合する40から90μmまでの範囲にあり、好ましくは70μmである。

[0060]

電液プロセスは、ノズル解像度を二倍にする 7 0 μm ステップ (または 2 つの 印刷ヘッドの使用により、またはキサール X J 1 0 0 0 印刷ヘッド、または類似 のユニットを使用して)を含めて一区適当たり 2 つの通路を使用する。

イメージ解像皮が、突本国法定の標準に従う(dpi)場合、それにより基板での適切な制御可能性も、突本国法定の基準に従い、そして等値のエンコーダー 信号の使用が必要とされる。

[0061]

キサール印刷ヘッドで使用されるインクは、UV硬化であり、着色でのシアン(任意の着色または透明インクが特定されうるが)は、1に近い密度、9か630mPa.sまでの範囲にある粘度、および22から32mN・m⁻¹の範囲内の表面張力を示す。このインクは、充分な硬化状態を達成するために、1か52Jcm⁻¹までの限射エネルギー密度を必要とする。液滴は、圧電セラミックスにおける電界関始せん所の結果として圧力バルスを使用してノズルから押出される。一滴は、およそ6m⁻¹の衝撃速度を示す。

[0062]

UV 硬化インクの液滴は、表面に衝突し、そしてインク硬化化学架構に解出されるべき UV 波 投光の作用によって 段固される前に、 債性制動および表面拡散を 受ける。 UV 硬化は、 2 つの部分にあり、そして第一は、印刷ヘッドに配置され 、そして第二は、全面域で質硬化工程である。局所硬化(図1 参照)は、印刷されるべき特性のサイズを制限するために拡散距離を制御するために充分な化学的栄養または硬化の制御程度を選成するために使用される。 UV 露出の程度およびこのような露出が起る時間および期間は、必要とされる液滴合着に、任金の幾何学の根核線を生じさせるために制御される。1つの実施形態では、400 WH 8ランプ(UV パンドA)を使用するUV Pスポット硬化氯(SCL1-6)が、使用される。UV 設は、6つの液体元填光ファイバー光学の末端に光学的に関像形成される6つの出口を有する。6ファイバー光学光路は、PSIスポットーツーラインコンバーターに接合される。コンバーターは、特別の残何学および観出された結果に広げられるランダムに並べられた光ファイバー東に土台が豊かれる。 操作為化は、局所ファイバーが、直接順応マッピングであるので光出かく場合には、局所ファイバーが、直接順応マッピングであるので光出かく場合には、局所ファイバーが、直接順応マッピングであるので光出かく場合に対象を組織する。ラインコンバーターは、75mm×4.6mmの価料体出の領域を有し、そしてそれは、充填印刷へッド概を超えて首尾一貫した硬化をさせる。

100631

一演の哲學と局部的UV線に対する最初の露出との間の時間速延は、1000msまでである。ラインコンパーター光ファイパーシステムは、遅延時間の桁15から20msまでに対するUV限射の衝突を減少するために高さ(2輪、基板波面に比べて)において変化されうる(図2参照)。これらの因子は、全ての方向で(垂直の軸、曲線、45°ペンドなど)個々の液滴の最適な合着を可能にするために関節されて、最高の全般的ラインエッジ強さ、断個のプロファイル、および固形品質を得る。

[0064]

最終の全領域硬化は、融合UV F300S硬化システムを使用して連成される。このシステムは、リニヤーインチ当たり300W(1800W総出力)のDーパルプスペクトル発光(図3参照)を使用して、最適な印刷ヘッドでインクの完全硬化を供する。

[0065]

好ましい実施形態で使用される銅張印刷配線板は、IPAで潤滑されたスコッ

チプライトのパッドを用いて前処理され、焼いて1PA洗浄される。この前処理は、酸化偏阻害、クロメートコーティング除去を促進し、並びにある程度の表面を粗くすることを導入して、インクジェット印刷されたエッチマスクパターンの接着を増強する。無電解洗浄(一般的には、硝酸クロメート除去、接りられ、そしてその両方は、その上に接着促進フィルムまたは別が蒸着されうる綺麗な表面を提供する。このような工程は、標準工業法の範囲に適合している。生じるインクジェット印刷エッチマスクパターンは、セラミック、セラミック、四面で関節された炭素、ダイヤモンド環膜素、およびガラス上でのステンレス鋼、アルミニウム、ブラスチック、ニッケル電極を含めた広範な頻性上げおよび他の表面に接着性があることが示された。夏圏インクは、塩化第二綱、アンモニア性、およびアルカリ性配合に基づいたものを含めた広範な頻磁及列の存在下で基板に化学的に耐性で、そして物理的に接着性があることが示された。

[0066]

エッチング後、マスクパターンが除去されることが必要である。これは、週間 (質性溶液、溶媒 [ジクロロメタン、NMPなどを含めた]) および乾燥 (反応性イオンおよび不活性ブラズマ) 工程を含めた多数の方法で達成されうる。

[0067]

次世代マスク印刷は、直径36.2 μmの21pLの液滴サイズが、利用できる、(型祭商額)キサールジェットXJ100(360dpl)またはグレースケール当たりのように、液滴サイズが、より小さくなることがすでに確認された。 結合した 落下 (ドロップ) 関係は、25から40μmの範囲にあり、そしてノズルの生のジグザグもよび印刷ヘッド刺激サイクル選延は、最適にされて、印刷ヘッド刺激用波数に適合する。生じるエッチマスクパターンは、グレースケール操作と関連した小さな液滴でのエッジ(曲線段際など)充填の結果として平滑に見える。この設定を使用して、镙的ライン幅は、50から100μmまでである。別のシステムアップグレードは、高い解像度印刷に必要なものを供し、それによりいっそう正確なドット変換(すなわち、<1μm精度および反復性までのリニヤーコード化エーソ事動)を必要する。

100681

図1に関して、回像は、平面図で、1 演のインクの拡散作用を示す。重要な特性は、いたるところで等方性(モデルの図子として設定される) および拡散の適度(変量で)である表面での拡散の対称である。

100691

このシュミレーションで使用されるインクは、10か530mPa.sまでの 粘度および24か530mPa.m⁻¹の表面漢カモ示す100%固形高分子で あった。基板表面は、22°のインクに対する湿潤接触角を示すように規定され た。

[0070]

拡散の速度に関して連携液滴の配盘位置が、超域的パターン化特性を達成する ために必要な液滴合剤に影響することは、このような画像から明らかに違いない 。さらに、インク液滴が、表面覆いの速度および短囲に関して制御されない場合 、それにより平行でないエッジラインが生じる。

[0071]

発明者は、このような制御が行われ時間枠の定義およびそれを達成するために使用される方法の重要さを認識した。コンピュータ処理の複動体力学(CFD)モデル化は、流動体作用を研究するために引き受けられ、そしてそれは、液菌作用の高速画像形成によって支持された。重要な加工要求は、直線エッジ、平行画ラインを供するためにこのような手段で液滴合着および硬化を提供することである。

[0072]

重要性の特別の特性は、要求されるドット解像度に相応する近接装消配置距離を選択する (押出され、そして実際に基板表面に衝撃を与える液体小摘のサイズを条件として) ために、印刷ヘッドの側面の運動を制御する他力である。印刷されるべき特性の詳細は、会合した液滴の直径で特別の印刷ヘッドを用いて達成されうるエッジ定義を決定する。個々の液滴が、ソフトウエアで評価/制御されうる条件で、マイクロドットグレースケールレベルの使用は、微調な特性幾何学を非成立ることを可能にする。この特性の重要さば、マスクパダーンによって定義

されるべき電気回路の作用にある。回路での接触コンダクター素子は、平行で、 平清な緑の付いた直線または曲線特性であることが予想され、それによりエッジ 観さを理想的に保有しない。エッジ組さは、不必要な散乱事象により傷号分解に 寄与しうる。印刷抵係および印刷速度、液体小滴衡撃および基板表面 この相互作 用、およびマスキング材料/硬化の操作の関数として液滴配質精度の詳細な理解 は、最高の重要性のものである。

[0073]

本発明に関した特別の重要性は、使用される印刷エンジンまたはブリンター機 作態様に関係なく、液体小濱についての操作パラメーター空間の定義である。

100%固形材料についてはインク粘度(5から50mPa.sまで)

表面張力< 4 0 m N・m⁻

液滴衡擊速度<10ms-

液滴直径<50μm

[007:4]

図2 [a-b] および3 は、2 5 0 マイクロ秒 (7 0 μ m の中央から中央までの関係に相当する)までそれらの衝撃の時間で選延される2 つの被消の債性力学および連続拡散作用を示す。特定の環境(温度、温度、微粒子密度など)で即期される所定の表面(表面狙さ、表面エネルギー、インクに対する化学的安定性など)での特定のインク(協度、表面張力、衝撃速度、液消体機など)について最小の特性サイズを運成するために、インクのレオロジーは、運動(表面拡散)が、9 7 0 マイクロ秒の時間枠内で食い止められる点で硬化されるべきであることを分かることができる。拡散は、凝固が誘導される前に維鍵されたままである場合、それにより印刷ラインは、拡散作用が、表面毛管力とインク表面蛋力との関の平衡によって止められるまで機能において増加する。

[0075]

インク、印刷ヘッド、基板材料、印刷環境に対する変化が、目的の画像を印刷するために要求される液滴の配列の正確な合業を生じる期間に影響を及ぼすことに注目されるべきである。因形インクドットとの湿潤液液合業 (ここで考慮されるべき乾燥非湿潤作用での湿潤) は、上に類気される湿潤液薬力の温潤液液合物

について記述されるものより、直線エッジで、平行面特性についての様々の期間を促進する。このような特性における変化は、本発明の範囲の外側に入らない。 このような制御を選成するために、印刷ヘッドに集積されない凝固工程を使用することは可能でない。

[0076]

本発明は、光照射が、印刷特性液体インクと相互作用されるときに、液滴衝撃
ゾーンに関して時間および位置を選択する能力を提供する。

ドロップ・オンデマンドインクジェット印刷ヘッドは、表面運動量を示す衝撃 および方面毛枷誘導液流放散の時点、またはその後に、正確な時間で凝固される 特定のインク配合物の1 消の液満(または一連の液摘)を刺散する。 0 から1 5 μ砂まで- > 1 3 0 ° からく9 0 ° までに変化する接触角での表面

[00.77]

接触

これは、個々のドットの断片プロファイルを制御するために使用される領域である。

- 15から250μ砂まで一部駅は、完全に減衰された債性を誘導させた 250から1、000μ砂まで一級適合着は、直線ラインの印刷に至る平行面特 性を促集する
- 1、000μ均内向きー変面エネルギーおよびインク表面蛋力における差異に結合したインクレオロジーは、インクが、限討して、UV硬化高分子を架構するまで、継続的拡散を促進するエネルギーを提供する。

[0078]

本発明の好ましい実施形態では、インク配合物は、電磁線に露出されるときに 高速硬化を受ける。好ましくは、電磁線は、紫外線(硬UVおよびUVA、UV B、UVCを含めた)、可視、および赤外線(遠赤外を含めた)、マイクロ被お よび4 一粒子(アルファ)に割当てられる被長パンドを含む。

[0079]

図4は、インクジェット印刷マスキングシステムの1つの実施形態の機何学的 機構の複略図を示す。特に、複略図は、使用される印刷ヘッドの押出し頻度およ び液滴サイズに依存した速度で、 x 輸 (プリントの方向 - ポジ型またはネガ型、 すなわち、印刷ヘッドのいずれかの面での無視光源を用いた双方向性印刷) での 蒸板掛動を示す。 y 輪における印刷は、段階および反復医師によるか、または目 めのy 軸次元 (基板長さなど) じゅうをノズルで完全に蓋をすることを供する複 数印刷ヘッドのリニヤー接合によることができる。

[0080]

図5は、印刷ヘッドと集積光変との間の規例学的関係の振路図を示し、それにより限計領域の配置および傷での特別の強調を示す。さらに、示されるのは、観対強度を越えて制御をもたらす 2 特高国節である。例としては、UV硬化高分子インクを刺激するキサールXJ500° * (登録高限)印刷ヘッドに基づいた一般的印刷実行を考慮することが可能である。典型的工程(上の背景情報参照)は、280mm・s- の基板 2 社が表現のである。典型的工程(上の背景情報参照)は、280mm・s- の基板 2 社が表現のでは、1 から200mJcm- * (2から20mJcm- が最も好ましい)の月在化インクドット組合額料を使用する。これは、0、1 から2 mmまで(0、5 mmが最も好ましい)の基板上に印刷ヘッド高さについて70μm(図6参照)の核液の中央ツー中央関係を提供する。生じるドットパターンは、集積UV線積(X 執むの4、5 mmまでのy特における領域70mm)に解出される前に、80から100ミリ砂までの間の期間、表面で試験することが許される。生じるマスキング材料ラインは、140μmの幅を示す。波筒押出ジェット角、液筒速度、基板速度、押出しタイミングに両する故差による補償は、上の例で無視された

[0081]

液滴オンデマンド衝撃液滴を照射する方法は、唯一、ランブまたは光ファイバー光パイプ基本のシステムによる必要はない。四7および8は、好ましい実施影響の復聴図を示し、電磁線手段は、半導体固形状態レーザーまたは発光ダイオード(LEDのもの-有損または無機)の独立に制御可能なアレイである。このような実施形態では、固形状態半導体レーザーは、流動体空中の一滴を照射するために使用され、そしてそれが、基板表面で衝突および存在/拡散する場合に、そ

れにより表面湿潤および界面の衝撃効果を制限ために空中で、および表面にの何方で流動体特性に影響を及ぼす。この概念が、技術的に実行可能であるかどうかを試験するために、それにより強もが、少数の基本的特性を考慮する必要がある。予想される液滴速度は、1から3m・s・・までの範囲にある。例の目的のために、3m・s・・の図が使用される。印刷ヘッド・ツー・基板距離が、2mmであることを想定させてください。液滴直径は、50μm [ミクロン]であり、そして印刷速度(印刷ヘッドに比べた基板移動)は、1 k H z の液滴押出速度での、5m・s・・である。液滴飛行路の角偏差について対処する計算された返移時間は、1、37ミリ秒である。

[0082]

レーザー光ピームが、搾出た液液に接近できないンズルーシャッター銀立物のちょうど正面に機構的プランドスポットがある。0.6mmのプラインドスポット深さにより、液滴飛行の残りから生じる、利用可能な限射時間は、1.16ミリ砂である。100mWcm- ルーザー強度および簡単なリニヤー要収を想定して、それにより質出のレベルは、116μJcm- である。

[0083]

液液の限射は、飛行時間を選して均質でない。これは、部分的に、流動体被棄の吸収作用(光露出光限始剂損失プロファイル)、および表面で、そして流動体液質の現で起る部分的に架積の均質性(光開始剤の過度および分布)による。この点に関しては、誰もが、照射強度(mwcm-*) および露出量(mJcm-*) を理解することが必要である。

[0084]

光化学的反応の速度は、第一に、選択された光陽効用分子によって吸収される べき入射光子の確立に、そして第二に、使用される光開始期の濃度に依存する。 開始飛行および表面露出の目的は、衝撃での液道の拡散作用を制限または停止す るために充分な架棋を促進することである。これは、基板表面での硬化液液の適 切な付着をなお生じさせながら、液滴運動エネルギーを吸収することを必要とす る。レーザービームプロファイルが、「トップーハット」設計であるように携係 され、そして光速度が、変求される境界関値より上である場合、それにより、被

消の総接合性限行路に蓋をする静的照射工程を考慮することが可能であるかもし 「トップーハット」ピームプロファイルを示す第二のレーザー派は、被 消が接地するちょうど正面で基板表面を照射する。レーザー凝は、液滴衝撃の点 で生じる構造的干渉で平行ビーム照射を供給する。実際の干渉領域は19 液滴直径 より25%大きな最小軸(65μm[ミクロン])の楕円である。第二のレーザ ーの露出時間は、使用される(1mmピーム線幅について)基板移動速度および 「トップーハット」シオメトリーによって決定される。総貫出時間は、2ミリ秒 である。「トップーハット」ピームは、100mWcm-*の強度を示し、それ により常出のレベルは、わずか200μ J c m * である。明かな問題は、どの 強度およびレベルの露出が、表面拡散を固書するために充分なレベル(いっそう 正確なデータの不在下で20%架構を想定する)まで50μm [ミクロン] 直径 の液滴を光硬化させるために必要とされることである。さらに、決定する必要が あるのは、露出レベルおよび続いて起る固体表面での粘性液滴の衝撃特性での影 響と共に粘度における変化である。UV硬化高分子インクシステムは、デスクト ップ出版およびカラーテキストおよびグラフィックの広範なフォーマット印刷で 最近使用される。標準工程は、高分子を多孔性用紙または処理用紙または保存的 /処理した条軟なプラスチックに印刷し、そして適切な波長の光を照射する前に インク液滴を拡散平衡に遂させることである。この印加は、増強中の印刷解像 皮の点と共に、インクジェット印刷性インクまたは流動体、特にUV硬化インク の照射工程に使用できる加工およびシステム詳細を開示する。

[00.85]

本発明は、リールーツーーリールおよびロボット基板移動法の両方に基づいた 高処理器のエッチマスク印刷システムについての設計を規定した。これは、ワー クステーション(図9参照)の多様性を、2つの緊張した「供輸」および「受奪 」ドラムの間に保有されるブラスチック製装復用材の関ロ長にそって操作できる ようにさせるのと同様に配列された複数組の印刷ヘッドの利用によって達成され

[0086]

ストリップ光または全領域イルミネーションデバイスで使用される発光高分子

(LEP) に基づいた電磁線硬化減も、活用されうる(図10参照)。 電磁線硬化は、浮頭無限または有機発光材料を利用することによって、大領域工程として達成される。 河頭デバイス設計は、デバイスによって発生される波長パンドを規定する。 放出は、1つの特定の波長または複数の波長に適合するように変えられ
うる。波長の間別ストリップまたはパンドは、デバイス製造で達成されうる。 ストリップまたはパンド塩点ばかしは、両凸レンズ配列で達成されうる。 両凸レンズは、ドロップ・オンデマンド技術を使用しても蒸着される。

[0087]

図11は、インクジェット印刷ヘッドに直接集積されるリニヤー画像形成デバイスを使用して助的印刷画像形成の手段を摂成する視路図を示す。将来のシステムは、配置精度および加工収量(基板再生材料)に関した印刷ヘッド作用の実時問題であための同時入計のノズルー対一画来幾何学を用いたインシテュ固定幅の内電結合デバイス(CCD) [またはエーツ制御可能な] 固像形成アレイを使用する液滴面 契画像形成を使用する。欠陥ノズルの確保(ドット/ドットなし確保)は、提該される欠陥ノズル(アーティフィシャル・インテグリジェンスのシステム操作)について結復するために、印刷画像形成の再規定を可能にする。画像形成アレイは、局在化側別ノズルドロップードット作用を得るために、印刷ヘッドノズルに開發して配置される。本発明の別の好ましい実施形態は、CCDまたはエーツ制御可能な金属ーオキシドー半導体シリコン光ダイオード回像形成アレイのもの代わりに、集積有機小レンズアレイと共に簡単な有機光導電性画業アレイを利用する。

[0088]

図12は、大領域の有限光導電性(光ダイオード)アレイを用いたエッチマスクパターン認識およびソフトウエアに基づいた印刷パターン重複層の比較を観及むことによって、加工収量を増強する手段の復略図を示す。大領域は、直接1:1 国像マッピングに匹敵し、その結果、完全な印刷回路板は、回路板表面じゅうをカメラで走変する必要なしに、西像形成されうる。ソフトウエアは、その後、マスクパターンCAD画像を、大領域の有機光半導体アレイから捕捉された画像と比較する。提致された欠陥は、ベクトル座標によって凍煙され、そしてその欠

随が、マスクの失われた区分である場合、それによりインクジェット印刷ヘッド は、トラックを修復する正しい記録に移動されうる。

[0089]

図13は、パイモルフ駆動電磁線シャッターを描く振略図である。/ アヤッタ観立的は、必要なノズル装置を供するシリコンマイクロ機械構造 (MMS) を利用し、そしてそれは、実際の液滴直径に比べて寸法過期にされる。シャッター観立物 (シリコンMMS) の内部表面は、その上に、ワイパー羽根型構造を洗浄し、インクに非温調であり、そして過期なインクを、ノズル板から除去させて、印刷ヘッドのエッジで、簡単な真空吸引ノズルを用いて経時的に空にされる捕捉貯蔵壁に移行される簡易なフロー流動体ダクト系統を含む1組のノズル板を作成した。 造作時に、シャッター組立物は、ノズルのいずれかの画での三重羽根の封止を利用して、ノズルアレイに重をするために正常に作用する。ワイパー羽根型封止ストリップは、両方の米畑で封止されて、包含される変配列を形成する。刺激配列は、

- 1. スタンドバイ様式で、シャトル組立物は、ノズルアレイに変をするために位置決めされる。
- 2. パイモルフシャッターを後ろ向きおよび前向きに首を据ることによりノズル 板を体験すること
- 8. アレイ中の全てのノズルについて50パルス(50前)破裂で印刷ヘッドを 料激試験すること。
- 4. 捕捉貯蔵器から過剰流動体を除去すること。
- 5. 印刷されるベきCAD画像をダウンロードすること。
- 6. シャッターを対数位置に移動させるために駆動被形の先環のエッジを使用して、パイモルフシャッター被形を誘発すること。
- 7. シャッターが、刺激位置に適したときに、それで液滴は、ノズル出口で形成され始める。
- 8. いったん小演が、放出され、そしてシャッター組立物から離れていると、シャッターは、一時的に閉じられ、それによりジェット項針された各演の間のノズルを洗浄する。

である。

[0000]

将来の印刷ヘッドは、液滴押出しについての順序の予定の配列を正確に制御する駆動波形、パイモルフのノズルシャッター微小位置快め、および「活落た」機動体ジェット映射モジュール設作についての固形状態の半導体レーザーパルス括性化を使用する。ノズル駆動パルスも、適切に製造された印刷ヘッドで監視され、それにより

配置精度に衝撃を与える刺激遅延の改賞

所定の小演組の特性を維持する刺激パラメーター (類) における徐々の変化 特定のノズル窓動特性に対する配置精度のソフトウエア操作に至る印刷試験パ ターンの世代および画像捕捉および解釈

を導入しうる。

[00.91]

インスティ環境および練シャッタ担立物も、

小湾負荷ゾーンに関接する前処理を提供する実時間パルス化プラズマ電極 印刷ヘッド真空印刷ユニット として作用する

[0092]

ワイヤー羽根ノズル板洗浄材料は、基板に対して従順で、整面で、接着性があり、そしてジェット噴射されるべき流動体/インクシステムと接触して化学的に交定であることが望まれる。典型的な材料としては、シリコーン、ボリイミド、PTFE、ゴム、ネオブレン、ボリピニル、およびピトンが挙げられる。ワイヤー羽提特性の表面特性は、高エネルギーイオン(イオン性入またはプラズマ養養性入)のピームに表面を貸出することによって、より優れた洗浄作用および産発証性を供するために別部的に硬化されうる(図1.4 参照)。典型的工程は、2.3.1 nmのイオン取込みの総範囲を生じるために、7.0 k e Vのエネルギーで、何えばテフロンコーディングに1.0 ' * イオンcm ' * の空業性入を使用することである。

[0093]

没高速を含めて可変の速度の線硬化印刷に必要なものを供する多数の小滴剤数 該形および配列は、この技術を利用する広範な印加を支持するために必要とされ うる。 超高速は、圧電またはリラキサー型インクジェット印刷ヘッドが、共鳴機 式で操作される状況(およそ1MH2まで、またはそれ以上) そ合む。

[0094]

エッチマスクまたは表面レリーフパターンを印刷するその場で、そして前の表面的処理は、適切な接着を確保すること、および表面温気を制限することが要求される。表面洗浄を提供する手段は、オゾンの局在作成、UV解出、スプレーヘッドまたはインクジェット印刷ヘッドからの放性またはアルカリ性ジェット映射、または乾燥の手段を含めたスプレーヘッドまたはインクジェット印刷ヘッドからの治媒浮速に基づいている。多数の製造業者は、印刷された配線板基板材料を設造する。ほとんどの場合に、金属は、顔であり、そして選択の基板(PR4、PTFE、ポリイミドなど)の上に真空または接着材のいずれかで積層される。不可逆的に、これは、各々から得られる表面品質は、顕微鏡規模での質感で、または顕微鏡規模での平面性(強化線線、倍回転ストレスラインなど)でのいずれかで異なることを意味する。

[0095]

オソンプラスマ

特定のプラズマ

局在化UV用料

上の甚板前処理の全ては、湿潤および乾燥エッチング法の両方との適合性について考慮されるべきである。これは、エッチマスク印刷工程が、高い解像度の個別エッチ工程に必然的に適合性のある、領以外の表面に使用されうるからである。マスキング層で達成されるべき面像のネガ型画像を印刷することを考慮することが、好ましい実施形態である。このネガ型画像は、マスキング材料の限度された拡戦をもたらす非湿潤コーディングである。この技術を働かせるために、印刷パラメーターおよびマスキングインクは、液消衝撃による飛珠および過剰の質性
効果を狙告するために選択されることが重要である。これが起る場合、それにより後退する角度が大きい場合に、ネガ型非湿潤制抑印刷の間じゃラインク拡散を

生じる「過剰洗浄」が起こりうる。

[0096]

本発明の好ましい実施形態は、 2 軸における印刷ヘッド運動を許すパイモルフ 位置決めトランスデューサーを用いたインクジェット印刷ヘッドの実時間高さ位 置決めを提供できる(図15参照)。高さ規節は、好ましくは、50か5200 ミクロンまでの範囲にある。パイモルフカンチレパーのチップぶれ距離は、x(L, V) = 2, 3/2, d., . L */t*. V (t=パイモルフ厚み:L=パ イモルフ長さ:d。,=荷電定数[すなわち、モーガン・マトロックPCK5に ついては-306×10-'*CN-']; V=駆動電圧)によって示されると おり、長さに比例する。100ポルトの駆動電圧および15mmのパイモルフ長 さについては、予想されるチップぶれは、1、200Hzの自由共鳴周波数で、 およそ100ミクロンである。半導体レーザー高さを用いた印刷ヘッドのパイモ ルフ高さ制御は、パイモルフにフィードパックでファインダーに及ぶ。パイモル フは、印刷ヘッドのいずれかの末端で位置決めした。非常に近い印刷を促進する 実時間端節は、250μm(ミクロン)未満またはそれに奪しい。実時間位置は 、電気工学的(レーザー [ファインダー複念に及ぶ] または光トランジスターま たは光セル対に結合したLED)または許容性センサー素子をフィードパックす る直接的結果である。限定して、高さは、インクが、小浦として全く刺激されな いが、しかし圧力が、玻璃する小濱「吸い付き」を誘導することに焦点を合せる 様々の湿潤作用を介して基板表面に移行される直接トランスファー接触に至る。 ヘッド高さ制御は、金属基板に対する誘導性センサーにもよる。

[0097]

印刷ヘッドに近接の操作ソーンの温度および雰囲気制御が、要求されることが 予想される。このような局在化雰囲気の制御 (図16参照) は、印刷される全価 域と関連した雰囲気制御によるものより要求される蒸着を制御するいっそう安価 な手段を提供する。制御ゾーンは、+veのz軸における印刷ヘッドノズル、お よび-veのz軸における基板表面、およびエッジ効果に対処する図子を含めた ノズル板の長さおよび幅によって拘束される個域として規定される。1つの実施 形能でのこのソーンは、空気の正の圧力、または特定の不活性または反応性気体 注入(気体は、加熱されるかまたは冷却される)を提供するペローズ型構造における印刷ヘッドおよび集積ドット画像形成および線硬化類を包囲することによって達成される。 穏やかな真空も、 乾燥真空ポンプ吸上集成装置を利用するペローズ内で支持されうる。ペローズ構造は、 表面洗浄および表面の電気的人 資 誘電 正接を補助する、 柔い性で低気体透過性で、 電気的に 伝導性 材料から 製造される。 エッチマスク材料印刷 および硬化は、 このインペロープ内で起る。 基板間隔のすぐ近くの印刷ヘッドのヘッドは、

加工中のペロース内に収納される場合に印刷ヘッド対 基板のギャップを越える **電気的位置**

加工中のベローズでの真空吸引および気流で誘導される差圧 加工中のベローズで使用される空気または気体の濾過による、印刷ヘッド対 板ギャップでの微粒子皆複を最小限にする気振濾過 を考慮する必要がある。真空が使用される場合、それにより微粒子取込みは、ベ ローズの存在によって最小にされる。ベローズの土台と基板表面との間の高さに ついて考慮されるべきである。

[0098]

高い処理量の印刷については、複数の印刷ヘッドを収納できる印刷ヘッド関示 物を製造することによって広範なフォーマットの印刷許容性を使用することが好ましい。これは、一般のノズルフォーマットを有する一速の印刷ヘッドと一緒に 接合することによって達成される。これは、ノズルの数は増加されるが、結果物である平行画のパターンが影響されないことを確保するために必要とされる。検 合談整は、このような印刷、したがって一般のノズル板を報込む必要性を怠うく しうる。密接に結合された(接合した)印刷ヘッドは、いったん位置関節が完了 したら除去されうるHe‐Ne見送レーザー組立物、および位置で間で込められ る視視の圧電位置決めを活用することによって、ェーッーェ輸で位置を開整され る。このような位置の構度は、エッチマスクパターンの幾何学的制限が、被覆さ れるべき落板表面を越えて球神されるべきである場合に必須である。別の好まし い実施形態は、必要とされるフィードパック制御の特性および程度を規定する試 数パターン上に西象形成され、そして重ねられる1組の試験パターン上での押出 し 波滴のインシテュ画像形成によって駆動されるフィードパックーループを使用 する圧電位置後の装置を使用して、複数の印刷ヘッド位置調節を使用することで ある。

[0099]

マスクパターン繊維制御の最適化のためのインク配合物が研究された。ガラス 透移湿度下。が、インクの速度および表面張力に有害に影響を及ぼすことなく、 最近のアクリレートインクの硬さおよび温度安定性に影響を及ぼすことが示された。 た。 境対表面の光陽始剤比における変化が、硬化速度にも影響を及ぼすことも実 限的に示された。1:1から4:1 (表面:境)の範囲にある変化対光陽始剤の 比は、早い硬化を促進することが示された。高すぎる表面関始剤合量は、小摘が 実際に押出されうる前に、ノズル内遮断を促進する。流動体特性の範囲は、小摘 表面拡散そして、したがってインク液液が、空気乾燥によるか、または風射硬化 性によって凝固されるかどうかに関係なく、マスクパターンの軟幅および断面プ ロファイルにおける最小限を提供するために最適化されなければならない。この ような蜂性としては

が護波度 = 0.1か510まで[m a - '] 動的結成 = 1か5100まで[m P a . e] 気化の熱 = 低い[Jモル - '] (液体依存性) 液体密度 = 0.5か51.8まで[kgm - '] (液体依存性) 材料図形合量 = 0.0001か5100まで[%] 蒸板に対する静的接触角 = 0か5120まで[*] 蒸板温度 = 230か5370まで[K] 表面張力 = 35か576まで[m N · m - '] が挙げられる。

[0100]

境対表面開始剤の比は、凝固の速度における効果も示す。これは、マスクのために使用される高分子の表面強力およびガラス運移程度T。についての場合である。 好ましい 実施形態では、インク配合的は、一体化液動体ナノスケールのフィルターの操作に適合性があり、そしてそれは、流動体が、多孔性シリコン触難 く

無秩序)フィルター構造を通して渡されるラム波流動体輸送原則に基づく。ラム 波電循は、フィルターを通した流動体輸送のための、そしてノズルへの制御され た流動体供給を提供するために設計する。

[0101]

流動体の正確計測およびノズル孔に到着するタイミングを単細すべきである。本発明は、すぐ近接(印刷ヘッド組立物 [x および y 軸] に、および基板表面 [2 軸] に対して)、マイクロ波で開始された気体の放出照射線(図 1 7 参照)を利用することによって、大領域高分子架構の手段をも提供しうる。気体放出限射波は、超立物の上部表面が、その上に、光を放出の本体(光ガイド)に後から反射する海膜コーティングを蒸着し、それにより結合効率を増強し、そして下移表面は、その中に、放電誘導光理に、基板表面の上に結合を可能にし、そして下移表面は、その中に、放電誘導光理に、基板表面の上に結合を可能にし、そしてでもれによりマスク材料に照射する表面レリーフパターンを作成したので、基板表面のみへの復居を提供する。所図の波長(気体特異的)のプラズマ放電光子を抽出するために必要とされる表面レリーフは、拡散器、ドットマトリックス、または熱の目レンズマトリックスのような拡散機造であり含る。

[0102]

好ましい実施形盤は、ほぼ長方形の新面(角度<90°の可変の角度に曲げられた製面幾何学)の突起、幅、高さおよび壁面スローブが、特定の光の数長と結合する効率に影響を及ぼすことを特徴とする両凸面レンズ銀アレイを利用する。

[0103]

光ガイドおよび気体放出(プラズマ)収納構造は、水晶または類似のUV伝達 材料から作成される。すぐ近くの超立体は、路長(逆二乗則効果)のための明か な損失なしに、光エネルギー(μJまたはmJ・cm^{-*})の移行を支援する。 好ましい実施形態では、全領域マイクロ波開始気体放出支持UV服材は、大領域 の平面の最終硬化質出のために使用される。上に級反される格子構造は、光の被 長に適合するように設計され、そしてそれは、使用される気体化学によって狭度 される。このような気体としては、Ar、He、Cl、Xe、Cs、N。など、 およびその混合金が挙げられる。

[0 1 0 4]

格子構造の別の好ましい実施形態は、「城の小塔」型幾何学形成セークおよびトラフを複写する1級の長方形の特性である。マーク一空間比却よびマーク長方形の形状寸法(高さおよび個および壁面スロープ)は、恋姿面に結合すべき光の波長に依存する。

好ましい実施形態では、反射表面(薄膜アルミニウム、金など)は、照射ユニットの出力の効率を増強する調示物の上部(風機)の外側に含まれる。このUV 硬化ユニットは、騒音があり、そして塊状の空気冷却を必要としない電力レベル で操作する。再循環気体の冷却は、高電力使用が必要とされる場合に導入されう

[0105]

特別のノズル板寸法形状は、ノズルアレイから押出される液滴の配置制料に影響するように具確されうる。全ての印刷へッドが、関接のノズルから同時にインク液滴を押し出すわけではない。これは、圧電基本のインクジェット印刷へッドについて、操作の拡張が、曲げ、押し、またはせん所作用による可能性があるからである。せん所作用が使用される場合(すなわち、キサールX J シリーズの印刷ヘッド)、それによりノズル会い違いは、直線テキスト印刷を許すノズル板で定載されなければならない。充分に規定されたラインにつながる液滴の合着を得るために、振塚パラメーター範囲外に印刷ヘッドを操作することによって、液滴の隔を変化させることが必須である。キサールの印刷ヘッドについては、刺激速延、スタッガー上に印刷されるべき一連の液滴につながる基板運動を暗示する。直線工程を達成するために、多数の有効な解決性が、特に、

- 1. 別の固定パルプにサイクル時間遅延を再設定すること
- 2. ノズル板を、様々のノズルスタッガーと共に作成すること
- 3. 画像加工を、解像を増すように変化させること
- 4. チップを、単サイクル波形で再設定すること、すなわち、全てのチャンネル
- が、同時に刺激し、そして脳像加工を、これが、実施可能でない (印刷速度での 注入) という事実に必要なものを供するために使用する。

で可能である。

[0106]

本発明の好ましい実施形態は、x - y 平面での全ての方向で平行線観を示すマスクパターンのインクジェット印刷に必要なものを供する特別の銀のノズル板般 計を提供する。

本発明は、電極表面はんだマスクパターンをインクジェット印刷する方法に及ばされうる。この例では、はんだマスクを形成するために使用される方法は、上でエッチマスクを形成するために使用されるものに類似し、そしてその差異は、インク形成の選択は、はんだ受徴コーティングおよび熱致はんだリフロー工程に使用される高温限度に反映するに違いないことである。はんだマスクは、In、SnPb-Snアロイなどのようなはんだ金属で被覆されうる適切に処理された表面の領域を制限する手段を提供するように設計される。はんだマスクとして使用されうる溶解性金属としては、シリコーン、ポリイミド、PTFE、およびエポキシが維げられる。

[0107]

本発明は、インクジェット印刷法を使用して3Dエッチマスクを達成する方舗 を提供できる。多数のデバイス作成印加は、可変の設置高またはエッチ探さの特 性の生成を要求する。特定部位で凝固される複数液績、または印刷されるべきパ ターンが、各回で異なる可能性のあることを特徴とするパターンの複数通路のい ずれかを使用して、このような特性を規定するインクジェット工程を使用するこ とが可能である。いずれの場合にも、生成されるべきマスクは、高さプロファイ ルにおける局所変化を示す。マスクは、表面での3Dレリーフ構造を形成する個 形構造として残されるか、またはマスク材料が、それによってエッチング剤によ って時間をかけて進行的に触刻されるエッチ工程で使用されうる。遠行性エッチ ングは、特に反応性イオンピームまたはブラズマ乾燥エッチ工程について、エッ チ深さにおける鳥所変化を促進する。マスク材料は、一定であるべき進行性エッ チ球度を示す単独型のものでありまて、エッチ深さ変化は、厚みにおける変動に より、したがって、表面を露出するマスク消費の速度は、創御されたエッチング を受ける。マスクは、使用されるエッチング剤に対して様々のエッチ速度(エッ チ抵抗)を示する数の材料からも製造されうる。この場合には、マスク構築物で 特定の配置にある完全に強固なエッチマスクを規定し、それによりェ、yちよび

輪におけるエッチ制御を可能にすることが可能である。

[0108]

AUV(または代替のエネルギー/照射) 線派は、エッチマスクパターンの製 造に使用されうる。このような線変は、 選択された印刷ヘッドの幅を超えた量(UV - 可複- IR - 電子) 露出の均一 領域を提供するため、そして液消衝撃!-ンに比べて特定の配置で起る露出の、そして露出のための特定の領域のを提展す るために必要とされうる。線滅は、0、25か51mmまでの範囲内の個々の値 後のファイバーの単独線を付与するために扇形に広げられる光ファイバー束を刺 用できる(図18-21参照)。 ファイバーの設は、直接接触にあり、そしてあ る程度の堅固さおよび取扱いの容易さを提供するポリイミドシート政打材料に確 保される。ファイバーおよび裏打シートの柔軟性は、ファイバー家に、液滴衝撃 ソーンで、またはそれに関接して、森露出についての正確な位置および角度に影 つけさせる。ファイバー京の正面表面は、 個々のファイバーの金アレイを越えた 高い程度の光均質化を提供する両凸レンズをその上に結合させ得た。大領域解出 を形成するために仮窓に直ねられるか、または甚板が、脳射ソーンに移動すると きに、設定時間間隔で、そしてその間、パルス部出を提供するために分離された. ままでいる1組の照射ソーンを提供する多数のそのようなファイパー束が視嫌さ nos.

代わりに、局所硬化は、周波数およびスペクトル(フィルターおよび/または ランプ気体のドーピングを使用することおよび/またはランプに対する電力供給 を変化させることによって)を操作しながら、可変の使用サイクルで、キセノン ランプを使用して達成されうる。

本発明は、インクジェット印刷工程を使用して、印刷配線/回路板めったスロ ・・ホールを被覆(テント張り)する方法にまで拡大されうる(図21参照)。 典 型的なめっきされたスルーホールは、直径0...1から1mmまでのサイズの範囲 にある。テント張り工程は、 2 つの方法、主に、めっきホール充填または表面要 力駆動コーティングで取り継まれうる。

完竣工程は、 毛管力の作用の下で、 小浪にめっきホールを充填させる 小摘の多

様性を利用する。

[0110]

表面張力駆動コーディング工程は、液离サイズが、 覆われるべきホールの 9イ ズより大きいことを要求する。さらに、流動体の表面張力は、そこで流動体集面 蛋力後元力が、その流動体に、所望のとおりめっきホールに蓋をする半球形の機 何学を帯びさせる傾向にある表面ぬれの程度を制設するために制御される必要が ある。流動体は、さらに、線(UV – 可視 – IR – 電子)に対する風針によって 因形化される。

[0-111]

上に記述される技術は、インクジェット印刷UV硬化アクリレートエッチマス クを除去する方法に拡大されうる。除去工程は、乾燥または湿潤のいずれであっ てもよい。 乾燥工程は、アルゴン、酸素、アルゴン-酸素混合、CF。-酸素鑑 合、アルゴン-水煎気など(不括性気体希土類シリーズ:反応性気体は、水業化 、 政業化、 クロメート化、フルオリネート化などされる) 老合めた多様な気体化 学にあづいたプラスマを利用する。アルゴンのような不括性気体は、表面/ほぼ 表面の領域 (「変更層」と称される) を妨害するづもりでマズキング材料を攻め 立てるイオンを提供する。この妨害ソーンは、マスキング材料の塊への反応性値 の容易な輸送を可能にし、同様に、アクリレート化学の露出炭素育骨に対するこ のような種についての直接アクセスを供する。 ホット (高エネルギー) イオンに より散らされる外部からのエネルギーに結合される競争種(すなわち、C、C-H、C一〇、C一Fなど)の電子線性は、アクリレートの高速度エッチングが、 場所交換反応により起ることを可能にする必要な無力学を供する。分当たり1.1 m [ミクロン] の過剰でのエッチ速度は、容易に達成される。

温調工程は、 水性および非水性溶媒システムの両方を利用できる。 水性基本の ・化学的エッチングは、第一に、苛性基本である[典型的な工程は、30℃で、H 、○中の5%NaOHのローラー供給を介してスプレー在入である〕。 アクリレ ートマスクを除去するために使用される非水性溶媒としては、

クロロホルム (溶解作用)

ジクロロメタン(膨張および溶解作用ー迅速な除 テトラクロロメタン (溶解作用)

クロロベンゼン (膨張作用)

1、1、2-トリクロロエタン (溶解作用)

N-メチルピロリジノン【NMP】 (膨張作用-遅い工

が挙げられる。

101131

同様に、上の技術は、乾燥エッチ避性の無機エッチマスクのインクジェット印 尉の方法に使用されうる。 上に記述されるエッチマスクエ程は、アクリレート (有機) 材料を利用するが、インクジェット印刷法は、無機または有機 一無機器合 波動体システムに基づいたエッチマスクを同等に提供できる。このような場合に 印刷ヘッド材料およびノズル非温器コーディングに関して流動体および化学的 安定性の特性は、なお使用する。

[0114]

液滴を固形化するために使用される方法は、使用される流動体システムによっ て決定されうる。有機一無機流動体(オルモサー(ormocer) 一有機的に 改賞されたセラミックス、ゾルーゲル、有機会異など) は、UVのような照料硬 化をなお使用しうる。しかし、印加に依存して、熱資素を利用する別のレベルの 凝固が、要求される。この場合には、いずれかの高速熱法が、加工ゾーンに対す るごく近い照射または速線トランスファーを使用して行われうる。 機アニーリン グエ程は、マスク材料を適密にするために、そして高エッチ速度有機物を駆動す るために使用される。その後、襞いて起る材料は、それを、乾燥エッチマスキン グ印知に適合させる特別の程度の線(プラスマ)竪さを保有する。

[0115]

本発明は、 一般の集積線硬化薬を伴う二重印刷ヘッド集成装置を利用する液衡 祓硬化する方法にも拡大する(図22参照)。この集成装置は、二重パックーツ ーーパック印刷ヘッド集成装置の外側エッジおよび中央に配置される袋裂を有す る。これは、印刷ヘッドに、双方向性モードで印刷させ、それにより照行または 逆行方向印刷に関係なく、同じ程度の線算出を提供する。

[0116]

上に尼述される技術は、無電解および電解めっき裕耐性エッチマスクパターンのインクジェット印刷の方法に使用されうる。印刷の方法は、印刷配線板エッチマスク印刷に関する限りは同じである。差異は、使用される材料の選択、および自然に3次元であるマスクパターンを構築する必要性にある。3D印刷は、上に尼述された。マスク材料の選択は、無電解および/または電解めっき裕裕液化学の特異性に依存する。典型的な材料としては、エポキシ、ポリカーポネート、シリコーン、PTFE、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリイミド、ポリイソプレン、およびポリプロピレンポリスチレンなどが挙げられる。

[0117]

添加剤めっきエッチマスクは、インクジェット印刷を用いても形成されうる。 これは、上の3 D印刷ヘッド下で蓋をされたときに、局在化高さ構築物の特別な 使用である。

さらに、高い解像度のエッチマスクは、インクジェット印刷を用いて形成され うる。高解像度は、供給されるべき印加に依存する様々の手段を有する。この関 示の目的のために、高解像度は、10 im [ミクロン] 未満の特性サイズを意味 する。

[0118]

電気で専電するマスキング層は、上に記述される技術を使用しても形成されうる。このようなマスキング層は、電極パターンの無電解/電解質めっきのためのシード層にある場合に、使用後に現場に現場に現される可能性がある。マスキング層は、選択の金属でめっきする前に、特定の導電性および化学的界面反応を生じさせるために、換索基材または金属アセテード基材(すなわち、パラジウム)であり

[0119]

として画像形成および記録されうる個体における微粒子分布の特徴的な特性のため、セキュリティーデバイスとして使用されえた。

[0120]

マスクパターンは、化学的付着トランスファーに基づいて形成されうる(図23 参風)。化学的付着は、キラリティーを通して、または触媒処理された表面での親水型反応を介しうる。付着エネルギーは、すぐ近くの部分的に刺激されたが 演から流動体の変知容積を移行する手段を提供し、それにより小演帯が、制御条件下で壊れることが確保される。コンピュータ処理流動対力学モデル化は、このような説動対トランスファー(フォローサイエンス)が、特別の混動体表面張力 および基板表面エネルギー条件下で収ることを示した。

[0121]

単数平板印刷配線板 (PWB) 後ろ前の自動位型決めエッチマスクが形成され うる (図24参照)。その工程は、例えばHe‐Ne レーザービームおよびシリ コンダイオード光決出線を使用して互いに関連して位置を開棄された印刷へッド の2つの対向印刷ヘッドまたは印刷ヘッドの突合せリニヤーアレイを利用できる。 そのアライメントは、xーyーz 軸の圧電パイモルフ位置決めデバイス (また は類似の) および印刷ヘッド/印刷ヘッドアレイの配向性方位を使用して生じさ せられる。いったんアライメントが、遂げられると、それにより平面は、非常に 高い程度まで位置決めする両方の表面で達成される印刷ヘッド (またはアレイ) と二重印刷との間の位度体めされた中間に対するアレームで輸送されらる。

[0122]

ほぼ垂直の壁で囲われたマスクパターンが、形成されうる。インクジェット印 別ヘッドで押出された間形表面との被演和互作用のコンピュータ処理波動体動的 モデル化 (フローサイエンス・インク・、フロー3Dモデル化ソフトウエアに基 づいた) は、垂直に非常に近い側壁幾何学を示す単数のドットを作成することが 可能であることを示唆した。被演の面撃速度およびインク粘度に結合した先の被 演の被演問隔および延固状態は、線を形成する合衆の速度に影響する。垂直の側 壁プロファイルを示す線について順を違って、合業工程が、被演材料が延固被摘 の頃に広がるためにかかる時間で(すなわち、<10μ秒までの時間で) 起るこ とが必須である。

[0123]

イオン往入マスクが、形成されうる(図25が照)。マスキング材料の目的は、高エネルギーイオンピームからマスクの下の表面を保護することである。目的のエネルギー範囲は、10eVから50MeVに及ぶ。マスキング層厚は、照射ピームのエネルギーに依存する。最高エネルギーについては、予想されるマスク厚は、<10μmである。

[0124]

本発明は、表面に表面レリーフパターンを生成するほう本発明に及びうる。このようなレリーフパターンは、単または多重色発光高分子ディスプレイの設造に 使用される収納井戸マスクでありえた(図26秒限)。このような収納井戸を利 用できた他のこのようなディスプレイデパイスとしては、無機ランタニド染料ま たはお根小分子や料理を必要があります。

[0125]

本発明は、スタンドオフスペーサーバターンを設造する方法にも及びうる (図27部間) 、スタンドオフスペーサーは、既知および正確な高さによって、平坦なパネルディスプレイデバイスの2つの部品を分解するために使用される。何は、真空ペースの超場放出ディスプレイで使用するための、既知等電性および二次電子福封率のスペーサー材料の使用である。別の例は、液晶ディスプレイで使用される分解井戸構造である。井戸構造は、井戸の充填を生じさせるために、インクジェットで印刷されるか、または真空含浸されるかのいずれかである液晶を含む。

[0126]

代替的集成 数値では、エッチマスクは、全乾燥荷電トナーの光トランスファー 工程を用いて 形成されうる。これは、トナーが、パターン化されるべき光導電体 および蒸板に 対するトナーおよび粒子移動での荷電岩積についての必要な寸法お よび材料特性 を提供するナノーまたはマイクロカブセル/微粒子/ゼーズシステ ムであるとい う点で光子技写の遠合である。コンピュータ作成回像 (CGI) は 、特定の波長 またはウエーブパンドで、静電荷電を合む光導電性 (光気存体) ド

ラム/平板を刺激する発光重合体(LEP) ディスプレイに供給される。標準等 真複写根でと同様に、光導能性ドラム/平板で維持される静電荷電(正の)は、 LEPディスプレイから得られる光が起りやすい場合に薄れる。ローラーシステ ムは、光導電性ドラム/平板での画像領域にトナー(食に荷電された)を移行す る。蒸板は、すぐ近く導入され、そしてトナーは、光導電性ドラム/平板から基 板に移行する。基板は、充分に強力な正の静電荷に付与されて、光導電性ドラム ノ平板から離れてトナーで画像パターンを描き、そしてその場でトナーを保持す る充分な辞憶引力を供給した。この点で、標準写真推写機プロセスは、主に、加 熱したローラー圧を介して、蒸板にトナー融合しながら雑誌されうる。代わりに トナーは、材料合着をもたらすために、マイクロカブセル/微粒子/ピーズを リフローするインスティ高速熱/赤外線(パルスまたは維続照射)加工手段を使 用して加工されうる。例として、トナーのマイクロカブセル/微粒子が、実際に 低温(く2.00℃) 熱可塑性樹脂の固形ピーズであることに考慮すべきである 荷電粒子は、その温度が導入されるときに融解を受ける。融解の程度は、過剰 表面湿潤(リフロー) なしに合着を許すのに充分である。熱の除去は、熱可塑性 滋脂に再凝固させ、したがって、要求されるエッチマスクパターンを形成する。 特別の材料(すなわち、高分子、無機物など)を含む中空カプセルが、使用され えたであろうことが予想される。正確な線に対する風射/加工雰囲気により、マ イクロカプセルの設は、内側の材料の明示を分解する。制御された粘度および表 面弧力(治度佐存性)を示すこの材料は、崩壊した収納殻なしに壊れ、そして最 も近い猿接カプセルからえら得る材料と合着し、したがって必要なパターン化鋼 像を形成する。このような画象必要性は、エッチマスクパターンに限定されない が、有機の電子または光電子デバイスの部品を形成しえた。CGIパターントラ ンスファーは、マスクで、この工程のために要求されるものはないことを意味す

[0127]

【実施例】

本発明を具体化するいくつかの実施例が、ここで促送される。 (全般的特性)

(1. 画像および印刷ヘッド制御可能性の組合せ)

回路画像は、CAD/CAMシステムで発生され、そしてRS-274Xグラパーのような標準ペクトルフォーマットでマスク印刷システムに露出される。回路画像を含むファイルは、その後、印刷ヘッド操作のための正確なフ/Pイル型を製造するためにラスタフォーマットに変換される。

ラスタ面像は、印刷のために充分である印刷ヘッドと等しいまたはより少ない 「他の区間に分割されもする。回像は、さらに、より大きな画像解像度を生じるた めに、各区面内の多数の別の組合せた通路に分割される。

[0128]

チャンネルステッピングは、それが、その概率形態で印刷ヘッドを使用して製造されるものより基板上で液滴の増加された制御可能性を可能にするときに、エッチマスク印刷の分野で重要な問題である。

[0129]

印刷ヘッドは、

1 / 通路の数×ノズル問題

に等しいパルプによって割り出される。例えば、180dpiのノズル解像度を 示す印刷ヘッドの場合に、360dpiの画像解像度は、組込まれる1/2のチャンネル(70.5ミクロン)のチャンネル段階を備える各区園内の2つの通路 を使用することによって達成されうる。画像は、区画内の各通路で異なり、2つ の通路の場合には、各通路画像は、代替の画条線を含む。

[0130]

720dpl被消については、基板4 (すなわち、720/180) 透路での 制御可能性が要求され、その結果、720dpl 基板制御可能性については、印 関ヘッド段階指数は、1/4×141、1ミクロン=35、275ミクロンであ る。

[0131]

4つの通路工程の場合には、各連线画像通路は、各々第4の割素線を含む。 別の印刷へッド開発は、小さな被演および360dplのノズル密度を示す1 6レベルのグレースケールを示しうることが予想される。この例では、基板での 2880 dp | 減減の制御可能性については、8 (すなわち、2880/260) 週間が必要とされる。この2880 dp | の蒸板制御可能性については、印刷ヘッド段階指数は、1/8×70、6ミクロン=8.82ミクロンである。

[0.1 8 2]

この組合せ工程に対する追加は、区面内の連続透路が、様々の組のノズルを使用して行われることである。例えば、500ノズルの印刷ヘッドを使用した場合、それにより画像は、400および496回来様の区面/通路に分割される。その後、印刷ヘッドは、画像を正確に変更するソフトウエアで調節される画像と共に、チャンネルの間の分画段階と同様に全数によって移動されうる。このアプローチ法は、ノズル変動または破損の衝撃を最小限にし、それにより製造される回路におけるピンホール形成および関数倒路破損速度を減少させる。

例えば、印刷ヘッドは、固像を変更するために、5まで増大した印刷ヘッドチャンネルオフセットパラメーターを噴えた透路の間の5・1/4×ノズル間隔によって示されらる。

[0133]

(2. 全般的纲積層前処理)

FR4およびPET基板での逆処理、二重処理、クロメート処理された概略 HTEのような全ての型の創積層体は、特定の前処理変生法にかけられる。重直酸マイクロエッチは、抗酸化剂層を除去するために使用される。代わりに、美菌を石切 噂き、ブラッシングまたはつや出しをすることも、例足な結果を示しうる。表面室さは、一般に、0・1~5・0ミクロン、好ましくは0・1~1・0ミクロンの範囲にある。

[01341

その後、接着プロモーターと一緒に独占の最り止めスプレーは、基板に噴霧される。前処理された基板の表面エネルギーは、24-35ダイン/cm、好速しくは26-28ダイン/cmの範囲内にある。最終的に、結業性ローラーまたはイオナイザーが、印別前に前処理した基板からあらゆる底の概点を除去するために使用される。

[0135]

(3.全般的状態)

エッチマスク印刷は、10-40℃、特に20-30℃の範囲内の周囲温度で、好ましくは20と70%との間である周囲温度で、虚および振動のない環境で行われた、実施例の全てについての印刷ヘッド温度は、30-60℃、好ましくは35-45℃の範囲内にある。

[0136]

(実施例1:大型特性サイズ)

大型特性サイズ作業(250ミクロンを越える)が、キサールジェット XJ5001880 は p 3 印刷 ヘッドを用いて行われ、UV 硬化アクリレート 基本の機 動体を印刷するために設計され、そして15と47ミクロンとの間のノズルスタ ッガーに構築される。この実施例に使用されるスタッガーは、23.8ミクロン であった。この印刷 ヘッドは、500 部のノズルを有し、そして容積70 p L の 液液寸法を生じた。印刷 ヘッドは、基板の上から0.5-2.0 mmの高さで使 用され、好ましくは、0.75-1.25 mmの高さが使用された。印刷 ヘッド 制御可能性は、180-540 d p 1、好ましくは360 d p 1 の範囲であり、 そして印刷は、2つの方向に、168-506 mm/s、好ましくは282 mm / sの印刷速度で行われた。液流衝撃/UV 以及所硬化遅延は、10-2000 m s、好ましくは50-300 m sの範囲内にあった。

[0 1 3 7]

(実施例2:中程度の特性サイズ)

中程度の特性のサイズ作業(150ミクロンを越える)が、キサールジェット X J 5 0 0 3 6 0 d p 1 印刷ヘッドを用いて行われ、U V 硬化アクリレート基 本の流動体を印刷するために設計され、そして6と23.5ミクロンとの間、好 ましくは11.8ミクロンのノズルスタッガーに構築される。この印刷ヘッドは 、500個のノズルを有し、そして容積21ピコリットルの被摘寸法を生じる。 印刷ヘッドは、基板の上から0.5-2.0mm、好ましくは、0.75-1. 25mmの高さで使用された。印刷ヘッド制料可能性は、360-1440dp 1、好ましくは720dp1の範囲であり、そして印刷は、1つの方向に、60 -506mmノs、好ましくは60-282mm/sの印刷速度で4つの通路で 行われた。液滴衝撃/UV局所硬化遅延は、10-2000ms、好ましくは50-300msの範囲内にあった。

[0138]

(実施例3:小型の特性サイズ)

小型の特性のサイズ作業(50ミクロンを越える)が、UV硬化アクリレート 基本の流動体を印刷するために設計され、そして3と11.8ミクロンとの間、 好ましくは6.0ミクロンのノズルスタッガーを有するキサールジェット X.1500グレースケール(8つのレベル)の印刷ヘッドを用いて行われた。この印刷ヘッドは、500個のノズルを有し、そしてレベル当たり5と6ゼコリットルの 液漬 寸法を生じる。印刷ヘッドは、基板の上から0.5-2.0mm、 好ましくは、0.25-1.25mmの高さで使用された。印刷ヘッド制御可能性は、360-1440dpiの範囲であり、そして印刷は、両方の方向に、43-350mm/8、 好ましくは87.6-175mm/5の印刷速度で、印刷ヘッドの数に比べて4-8個の通路でで行われた。 液漬 衝撃 / UV局所硬化 遅延は、10-2000ms、好ましくは50-300msの範囲内にあった。

[0139]

小型被演サイズを示す16レベルのグレースケールを提供し、そして360d piのノズル密度に増加された特性の印刷ヘッド開発は、印刷ヘッドの刺激頻度 に限定される印刷速度で、制御可能性発掘の範囲を、2880dpiに拡大させ うることが予想される。印刷は、8個の印刷運路(使用される印刷ヘッドの数に よって分割される)で、脈行および逆行方向にある。

[0140]

(4. 全般的 U V インク硬化条件)

インクジェットのエッチマスキングシステムは、2つの固有のUV硬化額: (
i) 1-300mW/cm³の範囲内の弦皮を示す、印刷ヘッドに近い月所硬化 額、および (1i) 0.5と4J/cm³の間、そして好ましくは1-24J/cm³の総エネルギーを示す、100-300W/リニヤーインチの最終の充填 落板硬化額で設定される。 便化は、部分的に散素運元された雰囲気下で、それに限定されないが正常には、 硬化領域で、致素または他の不活性気体の正の圧力で優先的に行われる。 最終 UV硬化下での清解時間は、1と10秒の間である。

[0141]

代わりに、局所硬化は、周波数およびスペクトル(フィルターを使用すること、および/またはランプ気体のドーピングおよび/またはランムへの電力供給を 変化させる)を操作しながら、可変の使用サイクルで、キセノンランプを用いて 達成されうる。

[0142]

(5. エッチおよびマスクパターンのストリッピング条件)

完了したマスクパターンを伴う別技層体基板は、酸性またはアルカリ性エッチ 化学のいずれかを使用した標準スプレーコンペヤーエッチシステムを選して加工 される。

その後、エッチマスクは、20と50℃との間の温度で、そしてスプレー表演のような投幹をしながら、アルカリ性表演、好ましくはカリウムまたはナトリウム・ヒドロキシド/2-アミノエタノールシステムの苛性溶液を使用して除去される。

[0143]

本発明は、実施例としては純粋に上に記述され、そして詳細の修飾は、本発明 の範囲内で行われうることが理解される。

投明で開示された各特性、および (適切な場合) 請求項および図面は、数立に、またはあらゆる適切な組合せで提供されうる。

【図面の簡単な説明】

[85 1]

図1はその表面エネルギーが、典型的な印別配線板材料について観察されるものに匹敵する表面上の典型的なマスキングインクの拡散作用のコンピュータ処理 流動体力学モデルから生じるアニメーション配列から得られる補提面像である。 液滴内隔、表面エネルギー相互作用、および重要な関値服射エネルギーにさらす 前の時間が、強成される線幅およびエッジ質を探することに往目すべきである。 [25 2]

図2は2D重直平面での2つのインクジェット被演の相互作用のコンピュータ 処理液動体力学モデルから生じるアニメーション配列から得られる捕捉画像であ り、それにより1ミリ砂まで離れた衝撃からの時間関係を概**届する**。/

[23 3]

図3は2D平行平面での2つのインクジェット液滴の相互作用のコンピュータ 類型液動体力学モデルから生じるアニメーション配列から得られる捕捉関係であ り、それにより1ミリ砂まで離れた衝撃からの時間関係を網羅する。

[12 4]

図4は印刷ヘッドとの関連で基板輸送を示す好ましい印刷システムレイアウトの時間である。

[3 5]

図5は印刷ヘッドに対する照射線派の関係を示す級略図である。

[83 6]

図6は3Dでの2つのインクジェット液滴の相互作用のコンピュータ処理液動体力学モデルから生じるアニメーション配列から得られる減提関像であり、それにより250ミリ砂まで離れた衝撃からの時間間隔を興暴する。

【图7】

図?は印刷ヘッドに対する半導体レーザーまたは発光ダイオード (LED) ア レイ、書き込み可能な線板の関係を示す板路図である。

[四8]

図8は印刷ヘッドで集積される半導体レーザーアレイの略図である。

[2 9]

図9はリール-ツー-リール条 軟性基板トランスファーに基づいた高処理量調 適システムの略例である。

[[1 0]

図10は印刷ヘッドに隣接するインク硬化を描く発光重合体線線の略個である

[2111]

図 1 1 は印刷ヘッドに直接的に集積されるリニヤー読み書き可能なアレイ画像 形成デバイス(有機光伝導体アレイなど)の略図である。

[图12]

図12は有機光導電性アレイに基づいた全領域画像形成システムの路図である

[1 3]

図13は印刷ヘッドに直接的に集積される照射シャッターおよびノズル板洗券 デバイスの路図である。ノズル板の実時間洗浄のための三度作用ワイバー羽根模 式図を示す。

[8 1 4]

図1.4 は改善されたチップ削性および装着券命についての三重作用ワイパー駅 様のイオン往久表面の時間である。

[1 5]

図 1 5 は実時間の印刷ヘッド高さ調節を提供するように設計されたパイモルフトランスデューサーの格図である。

[1 6]

図16は印刷ヘッドのみに局在領域と結合した局在化環境制御ペローズ精造の 略図である。

[81 1 7]

図 1.7 は印刷されるべきインクに使用される光陽始対に特異的な被長で、片面 から線を発生する胼領域マイクロ波绣導気体の放出の略図である。

【周18】

図18は印刷ヘッドに集積され、そして活済衝撃の部位および100ミリ参の 衝撃の後の時間に相当する距離に関連する領域に服射のトランスファーを供給する

る際射光変の制造に関する機能器である。

[1 9]

図19は印刷ヘッドに無積され、そして液滴衝撃の部位および100ミリ参の 衝撃の後の時間に相当する距離に関連する領域に限射のトランスファーを供給す る照射光波の製造に関する概略図である。 [[2 0]

図20は印刷ヘッドに集積され、そして液滴節率の部位および100ミリサの 衝撃の後の時間に相当する距離に関連する領域に照射のトランスファーを供給する照射光製の影音に関する経路図である。

[2 2 1]

図21は印別記線板パイアホール試験法の略図である。

[[2 2]

図22はデュアル印刷ヘッド配列に集積される一般的な履射硬化システムの略 図である。

[12 2 3]

図23はインクジェット印刷ヘッドを用いた化学的付着印刷の略個である。

[12] 2 4]

図24は高いパターンーツーーパターンアラインメントと平行して裏面ツー正 面印刷をさせるデュアル印刷ヘッド配列の略図である。

[图25]

図 2 5 はドロップーオンデマンド印刷したイオン住人パターン化マスクの略圏である。

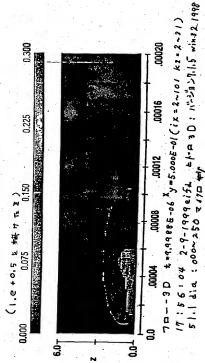
[2 2 6]

図26はマイクロバイアホールおよび収納井戸パターンマスクの略図である。

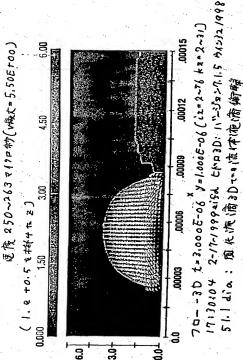
【图27】

図 2 7 はドロップ-オンデマンドで印刷したスタンドオフスペーサーの略図で

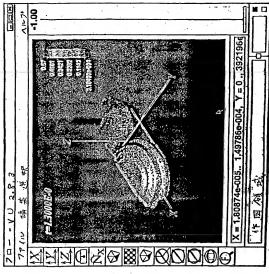
板 核 基 图



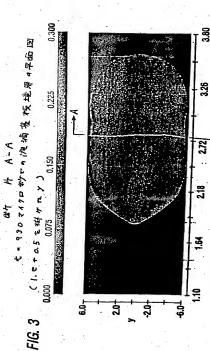








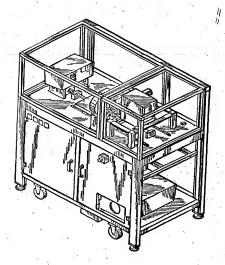
-1G. 2b



20104: 05 2-11-1999 eifd Elpasp: 12-30 2/1.15 www. 1988 70--30 t=6.8095-04 2=1,0005-06(1x=2-136 17=2-31) | dia: 615~975 ×17049-303根湯 x (x 1.8+04)

(64)

FIG.



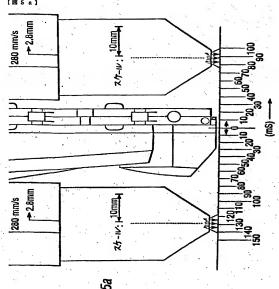
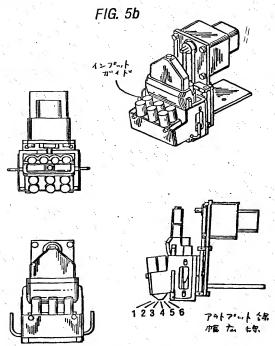
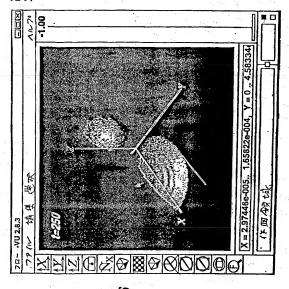


FIG. 5

[235b]

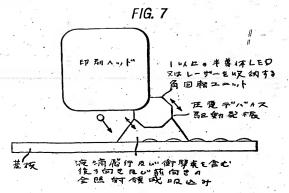




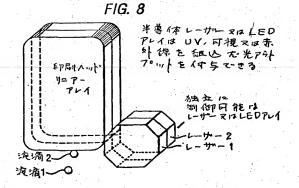


F/G. (

[图7]



[28]8]

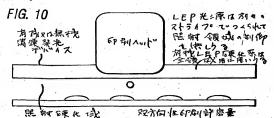


「田9]

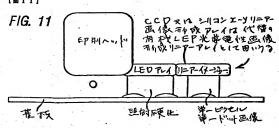
FIG. 9

「阿様の欠け集ける
「トクを用いるの出立の
「アクリステーション
リールからリールへのフェラステルク
シート 4多 3子

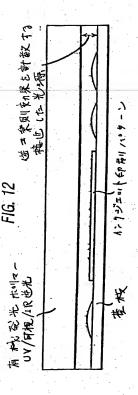
[数10]



....









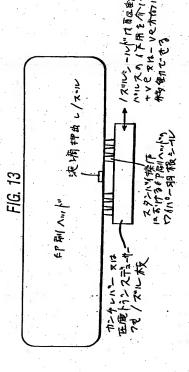
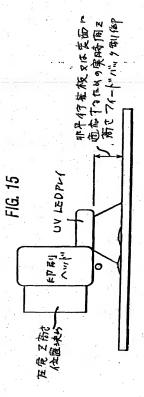
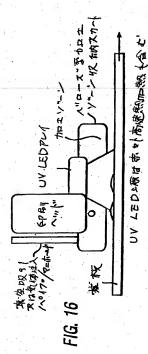


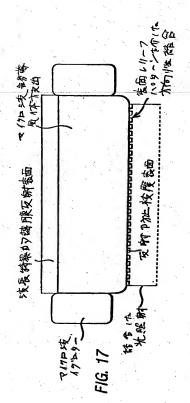
FIG. 14

[215]

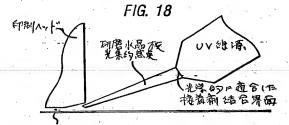




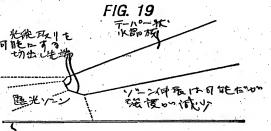




[22] 1 8]



[819]

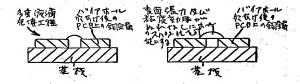


茎板

FIG. 20



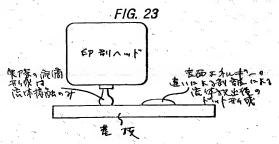
FIG. 21



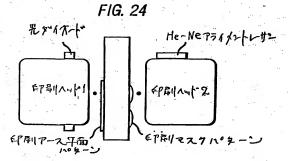
1 m 2 2 1

FIG. 22 LEDPU11 行動ハルドアレイ2 行動ハルドアロヨ シアマカ句小生チアルリ

[2 2 3 1



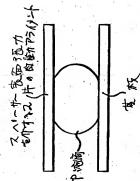
[图 2 4]



【图 2 5 】

一板(壁11天中可接收





[国際日本報告]

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT		: patieral Application its		
			PCT/68 00/02077		
îpë j	GUSF 1/00 603F7/16 HOSKS/	/12 B41H3/	00 /		
According to	http://oral Putum Chaptionton (IPC) or to both notional class	elication and PC	. 1		
S. FELDE	SEARCHED.				
IPC 7	GO3F HOSK B41M B41C	cation symbols			
Documental	Non-beauthed coner from invisions documentation to the extent th	at puch documents are by	autied in the feets manifolds		
Beautiful o	CTO East acrowing during the international search (nome of clabs	base and, where procinc	il, seprich teams needly		
EPO- In	ternal, INSPEC, MPI Data, PAJ, CON	PENDEX			
	THIS CONTINUED TO BE SELEVANT		Palment to classe Ma.		
Combon.	Clation of document, with infloation, whose appropriate, of the	special brander	7		
x .	EP D 641 648 A (ADLER URI) 8 March 1996 (1995-03-08) the whole document		1-78		
	DE 42 28 344 A (INST CHEMO U BIOSEMSORIK E V) 10 March 1994 (1994-03-10) column 3, 11me 50 -column 4, 11me 39 column 5, 11me 23 - 11me 38		1-12		
	DE 43 29 338 A (DLYMPUS OPTICAL CO) 2 March 1996 (1995-03-02) the whole document		1-78		
	US 5 810 988 A (DUBDIS PATRICK NEIL ET AL) 22 September 1998 (1998-09-22) column 22, line 13 -column 24, line 21 column 8, line 11 - line 36		1-78		
		-/			
X '	or documents are three in the continuation of bear C.	X Palent bursty of	persises are lighted in sentals.		
document constact of suffer de 20ng de document which is a to low other pro-		A connect of believed	whee after the International DP-12 state - not in could with the supplication than that he problem in Theory who change the are reservator; the chimad however the dispersion the considerate the stope when the considerate the stope when the considerate the stope when the considerate the construction of the considerate the construction of the considerate the stope when the considerate the stope when the construction of the considerate the stope of the considerate the stope of the considerate the stop the stope of the considerate the stop the stope of the stop the stop		
spen gre	If published prior to the informational Sing data limit on the priority data challed	"S" document member of			
	November 2000		is the reference to the second		
		Autoland officer			
and and ruping access or or ISA European Febru Office, P.B. 8619 Polendeen B Mr. – 2010 Nr. Rys-Qb Tot. (+81-10) 340-7540, Tx. 20 881 optiol, Fax. (+51-10) 340-3058		Haen1sch,	. u		

3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

CT/6B 00/02077

C 1C		PCT/6B 00	701011	
	POOL MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT . Childry of document, with indicated where appropriate, of the relevant possesses		Ratevara to clairs No.	
	The state of the s			
ı	EP 0 776 763 A (SUN CHENICAL CORP) 4 June 1997 (1997-06-04) the whole document		1-12 /	
X -	US 3 795 443 A (HEINE GELDERN R ET AL) 5 March 1974 (1974-03-05) the whole document		67	
A ·	US 4 929 400 A (CHANG MANCHIUM ET AL) 29 May 1990 (1990-05-29)			
		1		
			341	
-		- 1		
		ı		
٠.				
		J		
		1		
		1		
		- 1		
	r de la companya del companya de la companya del companya de la co	- 1	9	
		- 1		
		- 1		
		- 1		
- 1	Carlotte Control of the Control of t			
			1	
		- 1		
- 1		- 1		
- 1		1		
. !		1		
- 1		1		

Colora Na. Control Name Constitute C	the 17(2)(4) to the believing monome. The process of the process
1. Cales Na; 1-12.65,66,67,73 Cales Na; 1-12.65,67,73 Cales Na;	possified requirements to method that the state of the st
1. Cales Na; 1-12.65,66,67,73 Cales Na; 1-12.65,67,73 Cales Na;	possified requirements to method that the state of the st
Execute they note to subject matter and required to be asserted by this Authority, our terms of the property	p east Bard to givernous to magis and third southwest of fluids & 4.000, and first is head?
E. M. Cables Name: 1-12, 65, 66, 67, 73 Description of the principle in principle of the international physicistic root of comply with Tree international physicistic root of comply with Tree international physicistic part of complete principles. See FVRTIER INFORMATION sheet PCT/15A/218 L. Chaire Name: C	p east Bard to givernous to magis and third southwest of fluids & 4.000, and first is head?
be because they wise to give the tells international Application and course county with the investment of the tells of tells of the tells of tells of the tells o	ned third sentences of Pulse Grajaj. Of Street a hood)
be because they wise to give the tells international Application and course county with the investment of the tells of tells of the tells of tells of the tells o	ned third sentences of Pulse Grajaj. Of Street a hood)
be because they wise to give the tells international Application and course county with the investment of the tells of tells of the tells of tells of the tells o	ned third sentences of Pulse Grajaj. Of Street a hood)
be because they which to perfect the International Application and occurs consists with the Set FURTHER INFORMATION sheet PCT/ISA/216 L Colon Name of the Set FURTHER INFORMATION sheet PCT/ISA/216 Do Set FURTHER INFORMATION of the International Colon Name of the International Colon Name of the International Name of International	ned third sentences of Pulse Grajaj. Of Street a hood)
see FURTHER INFORMATION sheet PCT/ISA/216 L. Cuinn Ma.: Section May 2. Opender dates and an end distants accordance with the section. Box 3. Observations where unity of Investion is brisking (Conditionation of Union). This behavior to be according out only to be according to the bid bid mistered application, a	of Strat sheet)
L Colors No. 2	of Strat sheet)
because they are dependent alone and are not describe accordance with the second. Big \$1. Observations where unity of thire alone is brighting (Conditionation of their Disk of Big Conditionation of their Disk of the beneathered disk variety hand study hand study be investigate in this between disk variety and application, and the beneathered disk variety and application, and the beneathered disk variety and application, and the beneathered disk variety and application, and the beneather disk variety and the beneather dis	of Strat sheet)
because they are dependent alone and are not describe accordance with the second. Big \$1. Observations where unity of thire alone is brighting (Conditionation of their Disk of Big Conditionation of their Disk of the beneathered disk variety hand study hand study be investigate in this between disk variety and application, and the beneathered disk variety and application, and the beneathered disk variety and application, and the beneathered disk variety and application, and the beneather disk variety and the beneather dis	of Strat sheet)
Top 8 - Charmations where unity of Privation is brising (Conflow Fon of The of The Manufacture Supersy purely board and picknessions in Pub International application, a	of Strat sheet)
This Merchaffered Bayership (Authority beyond tractified Proventions In this Industrial Augustian) and applications, as	
This Merchaffered Bayership (Authority beyond tractified Proventions In this Industrial Augustian) and applications, as	
	Sullinger:
As of insigning accollanced as such than when though gold by the applicant, this behavedened according to the part of the	* *
As all impulsion additional as such between them's paid by the applicant, this international session time to the paid by the applicant, this international session time.	*
Do all impairing auditional as each hase mine through paid by the applicant, this international impairies actions.	
As all required additional as each beta make thresh pull by the applicant, this international assertance cases.	
As di impand additional seasth free name throsh paid by the applicant, this International seasth lides called.	
 As all impaired additional as aith feto varia thinty paid by the applicant, this international seasonable coaling. 	
	Dearsh Papert orresp all
. As all searcheble dulino could be searched without affort justifying an additional los, this	
of any additional fee.	~
. 	
As crys come of the required actificant as such tone were timely quickly the applicant, this workers only those claims for which feed were poid, appellically claims Heat.	Promittenal Sourch Property
he immaked additional as and hoos were Smoly pold by the applicant. Consequently, this is notified to the invention test manifoliand in the stairing 8 is sovered by sixtys Nam.	investigad Bearts Papert Ib
WASHINGTO BY SAVOUNCE BUT THE CONTROL IN 18th STATES; 5 to covered by claims Plant.	in 30 3
more on Protong The additional search feet were account	

form PCTASART B (continuation at Brat alwest (1)) \$349 198

starragional Application No. PCT/GB DG /02877

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCTREAF 218

Continuation of Box I.2

Claims Nos.: 1-12.65.66.67.73

The subject-natter of Claim 1 is solely limited to a "method for forming a mask pattern comprising the step of depositing droplets"; all other electric are either a detect consequence of the use of the step of depositing droplets. The step of depositing droplets or they describe a set of the step of the s

The same reasoning applies for independent claims 65, 66, 67 and 73. Claim 67 is particular in so far as 11 describes a general electrographic or electrophotographic process.

In the light of the description the search has been focussed on the method described in dependent claim 13 and the claims referring to this claim.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of Claims, relating to insentions in reprect of which no intermational search report has been established need not be the subject of an international per liminary examination (Rule 65.1(g) PET). The applicant is odvised that the FO policy when acting as an international preliminary examination on matter which has not been searched. This is the case irrespective of whether or not the claims are awanded following receipt of the search report or during any Chapter III precedure.

NTERNATIONAL SEARCH REPORT

	britogradion to potent tendy members			PCT/6B 00/02077		
Patent d cited in se		. Publication date	Pat	ent family umber(s)	T.	Publication .
EP 064	1648	08-03-1	995 IL US	106899 5511477		31-08-1999 30-04-1996
DE 422	8344	10-03-3	994 NONE			
DE 432	9338	02-03-1	995 . NONE			
US 581	988	22-09-35	PS US UA OH	5560543 3635395 9609121	A	01-10-1996 09-04-1996 28-03-1996
EP 077	5763	04-06-19	97 US	5820932	A 1.	13-10-1998
US 379	443	05-03-35	774 NOME		Ü	
US 492	400	29-05-19	INOME			

one PCIASA/21Q (paters booky arran) (Ad) 1898

フロントページの統合 H 0 5 K 3/40

(51) Int. CL.1

識別記号

--73-1' (参考)

(81)指定国

EP(AT. BE. CH. CY. DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ , CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, K E. LS. MW. MZ. SD. SL. SZ. TZ. UG , ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM, AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, C H. CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ , EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM. HR. HU. ID. IL, IN. IS, JP. KE, K G. KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT . LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX. MZ. NO. NZ, PL. PT. RO. RU. S D. SE. SG. SI. SK. SL. TJ. TM. TR , TT. TZ. UA. UG, US, UZ. VN. YU.

(72) 発明者 スピークマン, スチュアート

イギリス国 エセックス シーエム8 8 エルダブリュー チェルムスフォード リ トル ウォルサム チャベル ドライブ

(72) 発明者 プレスラー。エリック

イギリス国 ハートフォードシャー エス ジー8 5ディワイ ロイストン グリー ン ドリフト ザ マルチングス ユニッ ト 7 パターニング テクノロジーズ リミテッド内

ZA. ZW

(72) 発明者 ガードナー・イアン アンドリュー イギリス国 ハートフォードシャー エス ジー8 5ディワイ ロイストン グリー ン ドリフト ザ マルチングス ユニッ ト 7 パターニング テクノロジーズ リミテッド内

Fターム(参考) 2C056 FB01 FD10.

5E314 AA32 AA36 AA39 AA40 BB06 DD07 FF09 FF01 SESIT AA30 BB01 BB11 CD36 5E339 AROZ BCOZ BE13 CCO1 CCO2 CD01 CE18 CF06 DD04 5E343 AA17 AA18 AA19 BB24 DD20 DD68 FF05 FF12 -GG08

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.